

CONTENTS 目次

Tokyo Electron (TEL) Overview	C2
東京エレクトロン(TEL)の事業概要	
Global TEL	1
TELの世界展開	
Industry Data	2
インダストリー・データ	
Semiconductor & TFT-LCD	4
Manufacturing Process Flow	
半導体製造工程及び	
TFT-LCD製造工程	
Consolidated Operating Results	6
連結業績	
Semiconductor	8
Production Equipment (SPE) and	
FPD/PV Production Equipment	
半導体製造装置・FPD/PV製造装置	
Consolidated Financial Data	10
連結財務データ	
Consolidated Balance Sheets	14
連結貸借対照表	
Consolidated Statements of Operations	16
連結損益計算書	
Consolidated Statement of	16
Comprehensive Income	
連結包括利益計算書	
Consolidated Statements of Cash Flows	17
連結キャッシュ・フロー計算書	
Consolidated Quarterly Data	18
連結四半期データ	
Stock Information	20
株式情報	

TOKYO

ELECTRON

2012 FACT BOOK

As of March 31, 2012

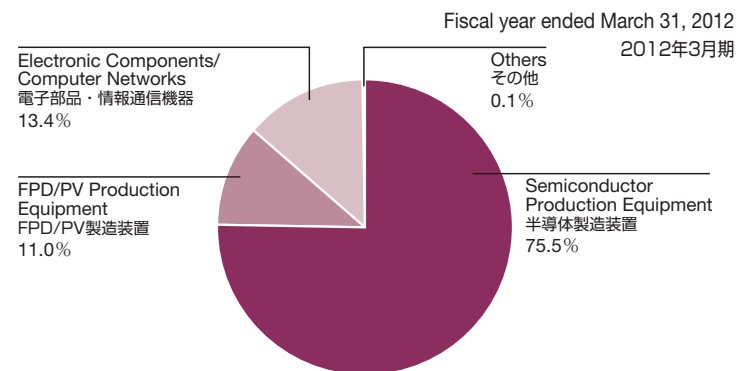
Corporate Information

会社概要

Corporate Name 商号	Tokyo Electron Limited 東京エレクトロン株式会社
World Headquarters 本社所在地	Akasaka Biz Tower, 3-1 Akasaka 5-chome, Minato-ku, Tokyo, Japan 東京都港区赤坂5-3-1 赤坂Bizタワー
Established 設立	November 11, 1963 1963年11月11日
Capital 資本金	¥54.9 Billion (as of March 31, 2012) 549億円 (2012年3月31日現在)

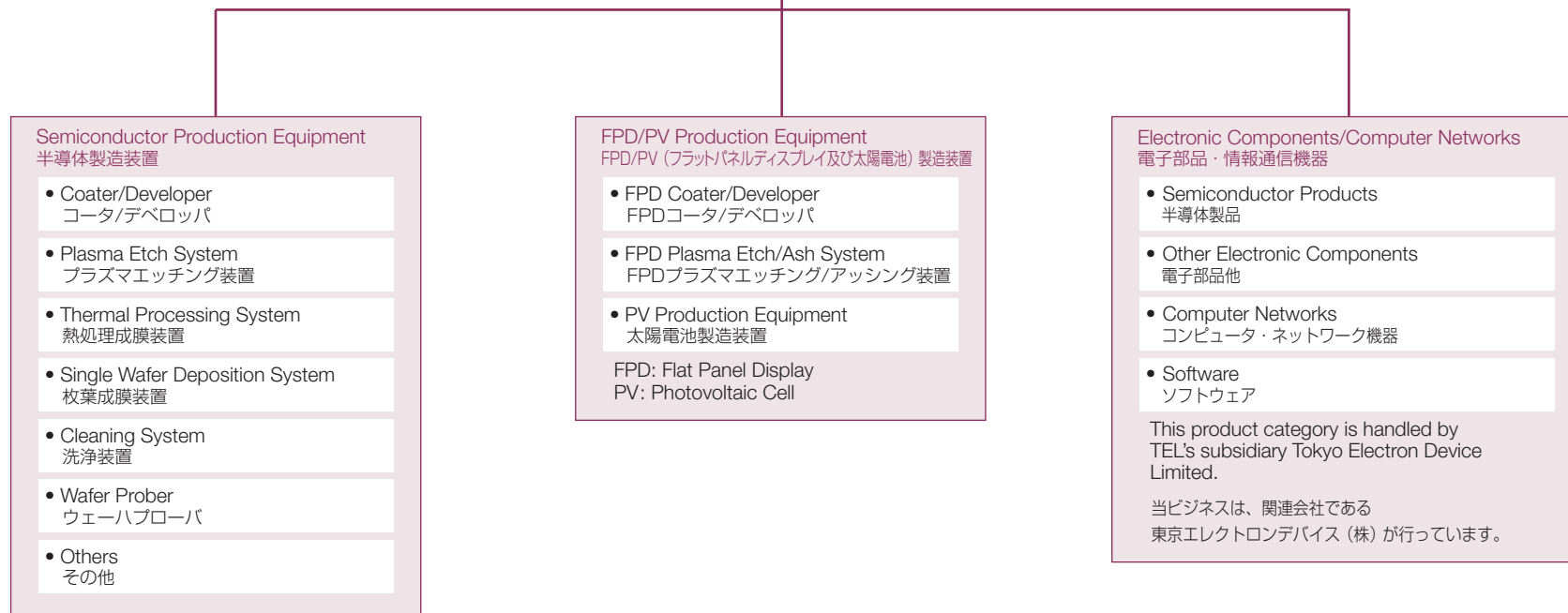
Composition of Net Sales by Division

部門別売上構成比

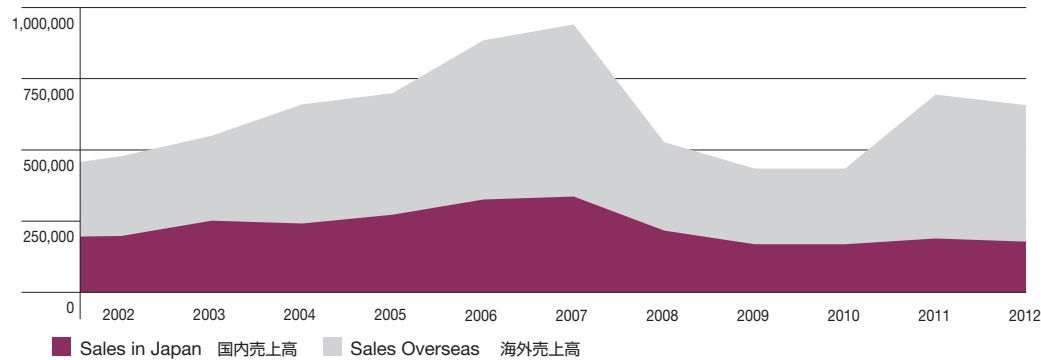


Major Products and Services
主要取扱製品

As of April 1, 2012 (2012年4月1日現在)



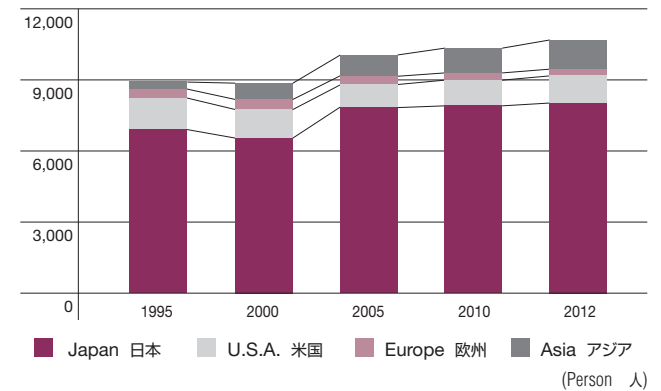
Consolidated Sales in Japan and Overseas
連結国内・海外売上高推移



FY 年度	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012
Sales in Japan 国内売上高	186,516	190,513	242,318	232,677	262,531	313,816	323,946	208,870	162,608	182,165	171,364
Sales overseas 海外売上高	231,309	270,067	287,335	403,032	411,154	538,159	582,145	299,211	256,028	486,557	461,727
Total 合計	417,825	460,580	529,653	635,710	673,686	851,975	906,091	508,082	418,636	668,722	633,091

(¥ Million 百万円)

Number of Employees Worldwide
ワールドワイド人員推移

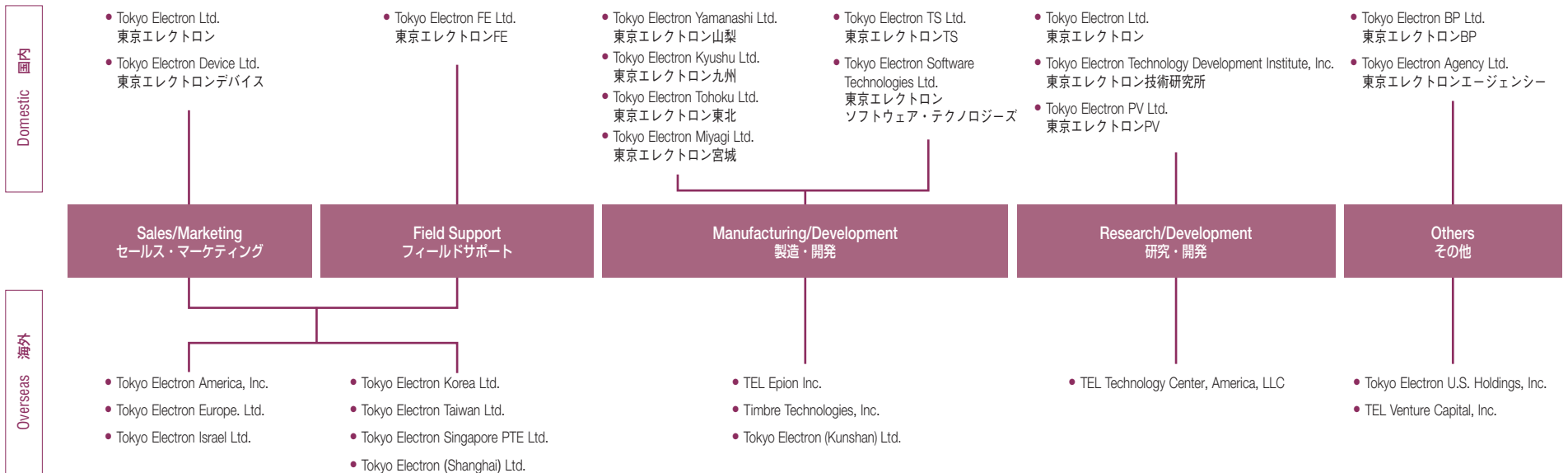


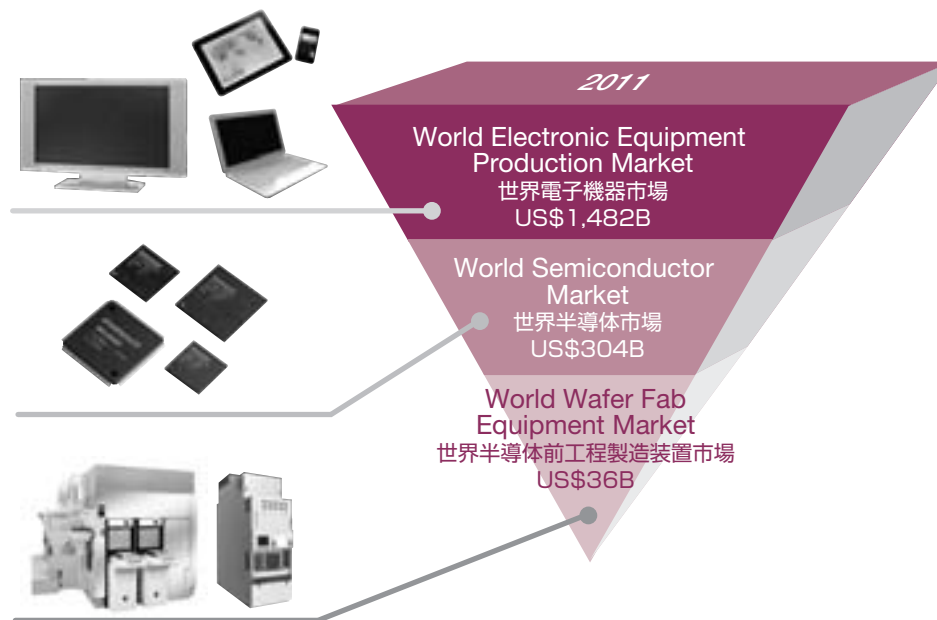
FY 年度	1995	2000	2005	2010	2012
Japan 日本	5,041	6,922	6,548	7,820	8,004
U.S.A. 米国	192	1,315	1,205	1,017	1,150
Europe 欧州	51	378	425	310	313
Asia アジア	126	331	686	921	1,217
Total 合計	5,410	8,946	8,864	10,068	10,684

(Person 人)

Tokyo Electron Group 東京エレクトロングループ

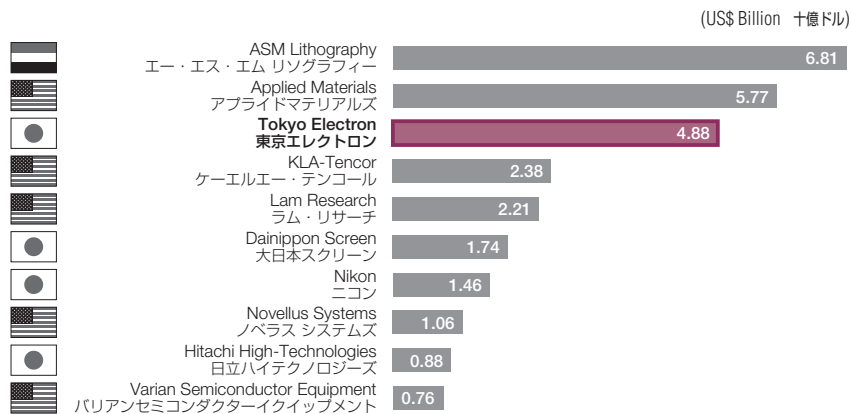
As of April 1, 2012 (2012年4月1日現在)





■ World Top 10 SPE Makers
半導体製造装置メーカー世界トップ10

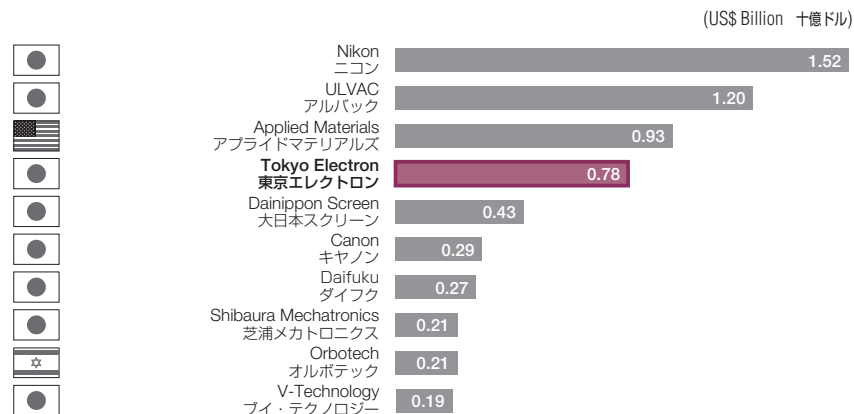
CY2011 Revenue Ranking (World Wafer Fab Equipment)
2011年売上高ランキング (世界半導体前工程製造装置)



Source: VLSI Research (April 2012)
出典: VLSIリサーチ (2012年4月)

■ World Top 10 FPD Production Equipment Makers
FPD製造装置メーカー世界トップ10

CY2011 Revenue Ranking
2011年売上高ランキング

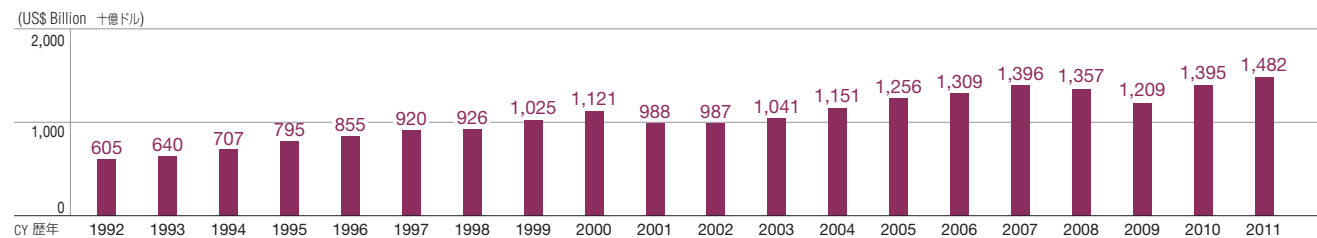


Source: VLSI Research (May 2012)
出典: VLSIリサーチ (2012年5月)

World Electronic Equipment Production Market

世界電子機器市場

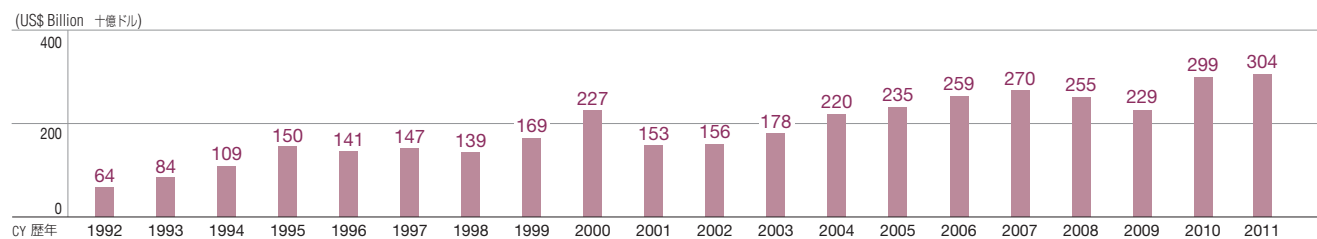
Source 出典 : Gartner (March 2012)



World Semiconductor Market

世界半導体市場

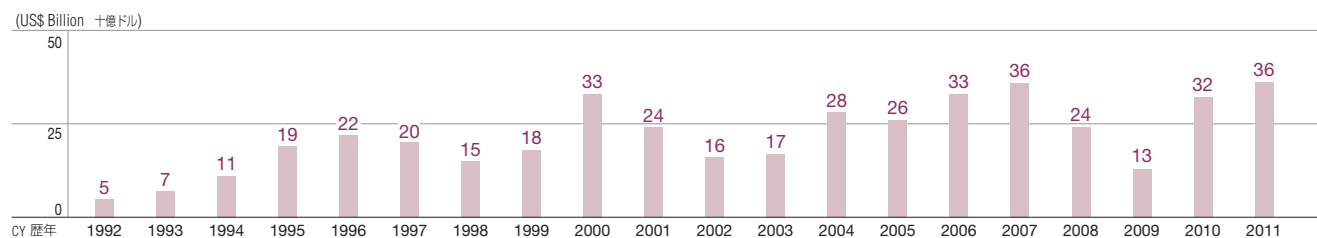
Source 出典 : Gartner (March 2012)



World Wafer Fab Equipment Market

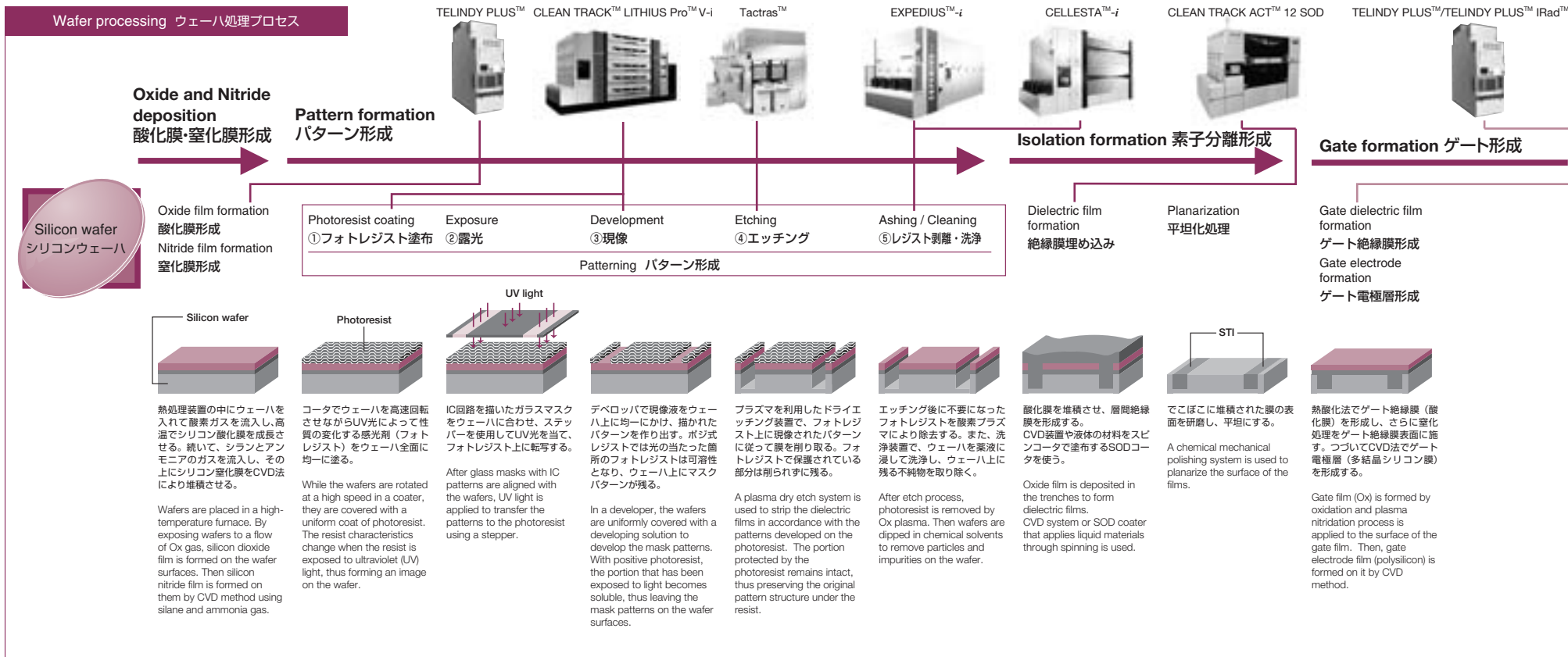
世界半導体前工程製造装置市場

Source 出典 : Gartner (March 2012)

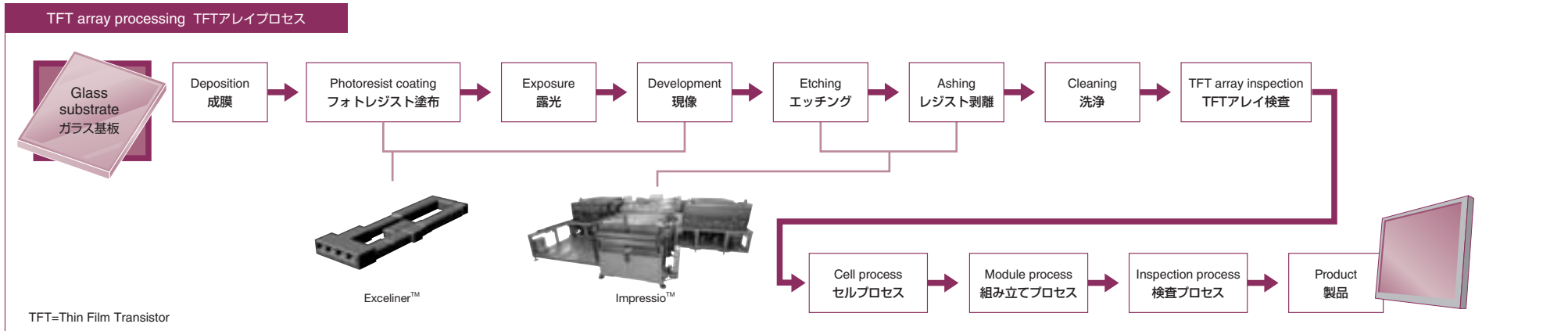


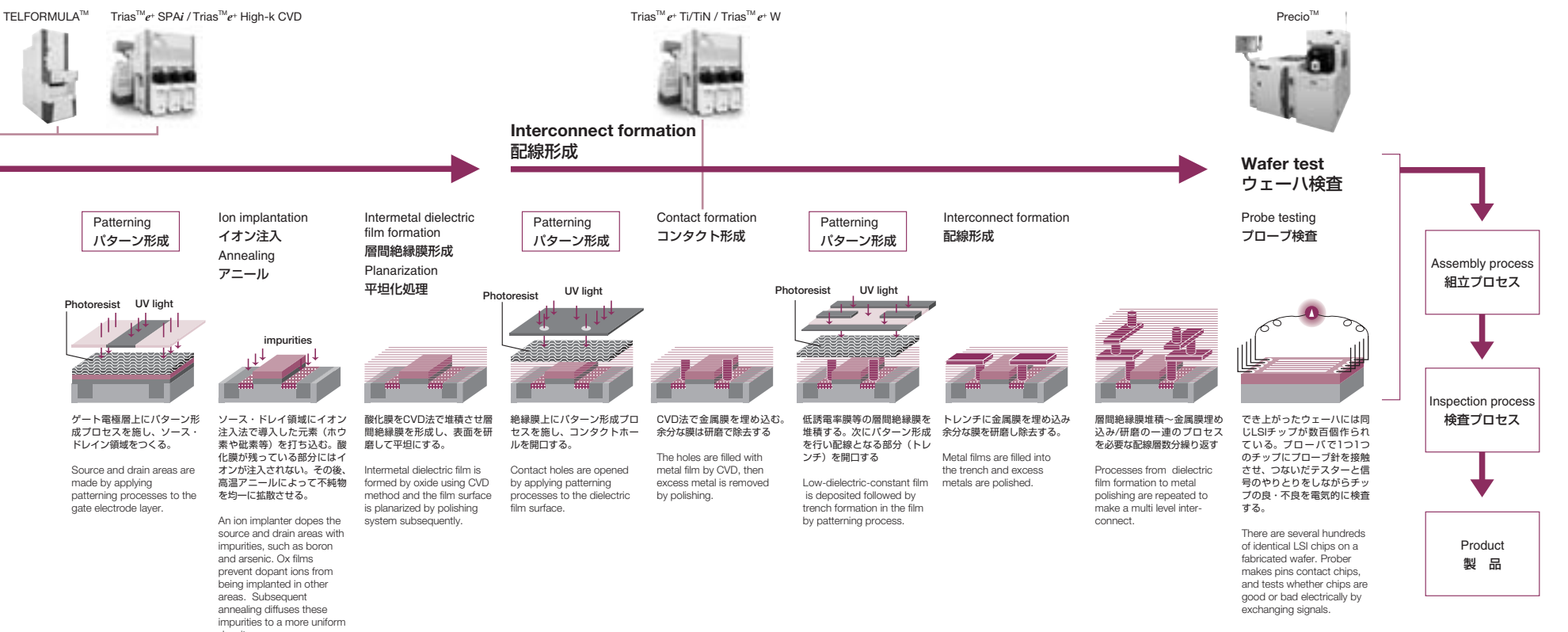
The fabrication processes (wafer processing and TFT array process) essential for manufacturing semiconductors and TFT-LCDs are similar.
半導体やTFT-LCD製造の要となる前工程（ウェーハ処理プロセス、TFTアレイプロセス）は、ともによく似た工程です。

Semiconductor manufacturing process 半導体製造プロセス



TFT-LCD manufacturing process TFT-LCD製造プロセス





Patterning
パターン形成

Ion implantation
イオン注入
Annealing
アニール

Intermetal dielectric film formation
層間絶縁膜形成
Planarization
平坦化処理

Patterning
パターン形成

Contact formation
コンタクト形成

Patterning
パターン形成

Interconnect formation
配線形成

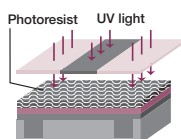
Wafer test
ウェーハ検査

Probe testing
プローブ検査

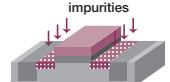
Assembly process
組立プロセス

Inspection process
検査プロセス

Product
製品



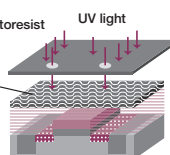
ゲート電極層上にパターン形成プロセスを施し、ソース・ドレイン領域をつくる。
Source and drain areas are made by applying patterning processes to the gate electrode layer.



ソース・ドレイン領域にイオン注入法で導入した元素（ホウ素や砒素等）を打ち込む。酸化膜が残っている部分にはイオンが注入されない。その後、高温アニールによって不純物を均一に拡散させる。
An ion implanter dopes the source and drain areas with impurities, such as boron and arsenic. Ox films prevent dopant ions from being implanted in other areas. Subsequent annealing diffuses these impurities to a more uniform density.



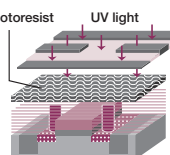
酸化膜をCVD法で堆積させ層間絶縁膜を形成し、表面を研磨して平坦にする。
Intermetal dielectric film is formed by oxide using CVD method and the film surface is planarized by polishing system subsequently.



絶縁膜上にパターン形成プロセスを施し、コンタクトホールを開く。
Contact holes are opened by patterning processes to the dielectric film surface.



CVD法で金属膜を埋め込む。余分な膜は研磨で除去する。
The holes are filled with metal film by CVD, then excess metal is removed by polishing.



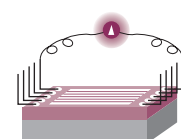
低誘電率膜等の層間絶縁膜を堆積する。次にパターン形成を行い配線となる部分（トレンチ）を開く。
Low-dielectric-constant film is deposited followed by trench formation in the film by patterning process.



トレンチに金属膜を埋め込み余分な膜を研磨し除去する。
Metal films are filled into the trench and excess metals are polished.

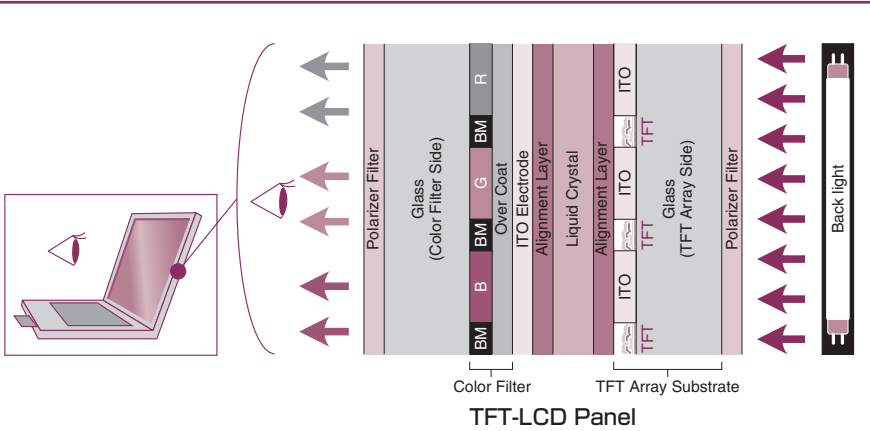


層間絶縁膜堆積～金属膜埋め込み/研磨の一連のプロセスを必要な配線層数分繰り返す。
Processes from dielectric film formation to metal polishing are repeated to make a multi level interconnect.

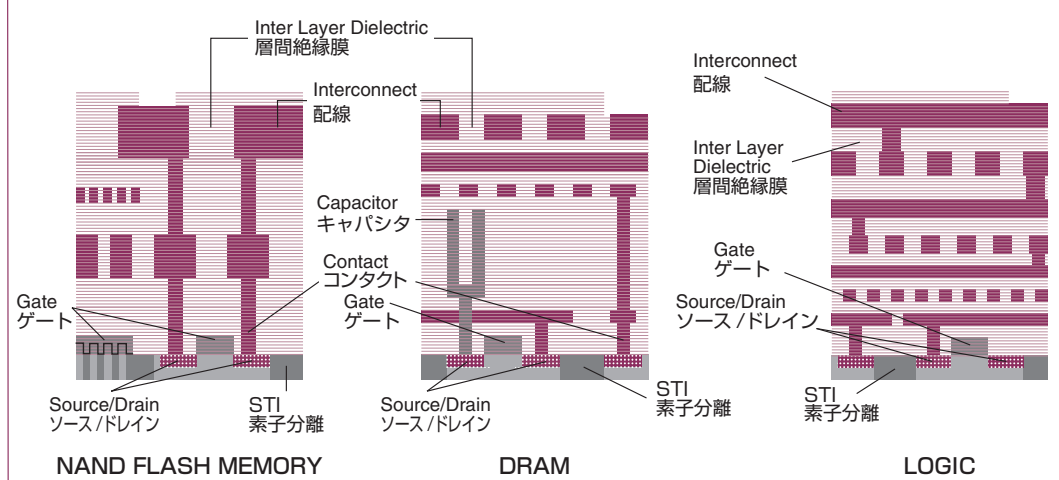


でき上がったウェーハには同じLSIチップが数百個作られている。プローブで1つ1つのチップにプローブ針を接触させ、つないだデスターと信号のやりとりをしながらチップの良・不良を電氣的に検査する。
There are several hundreds of identical LSI chips on a fabricated wafer. Prober makes pins contact chips, and tests whether chips are good or bad electrically by exchanging signals.

Cross section 断面図

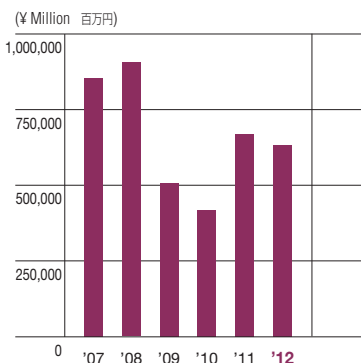


Cross section 断面図

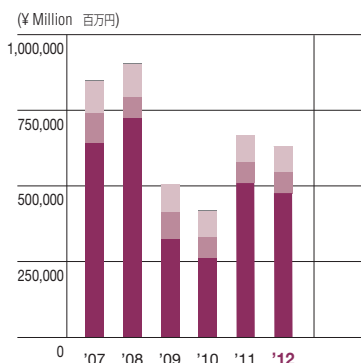


TEL's fiscal year ends on March 31. Each fiscal year described in this document is identified by the year in which it ends. For example, FY2012 is the fiscal year ended March 31, 2012. 当社は3月31日を決算日としています。本誌記載の年度は各営業期間の終了した会計年度です。例えば、FY2012は2012年3月31日に終了した会計年度です。

Net Sales
売上高

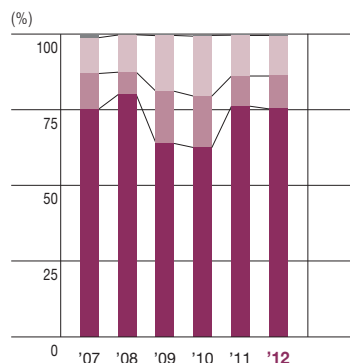


Net Sales by Division
部門別売上高

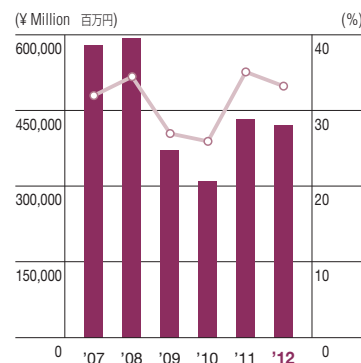


■ Semiconductor Production Equipment 半導体製造装置
 ■ FPD/PV Production Equipment FPD/PV製造装置
 ■ Electronic Components/Computer Networks 電子部品・情報通信機器
 ■ Others その他

Composition of Net Sales by Division
部門別売上構成比

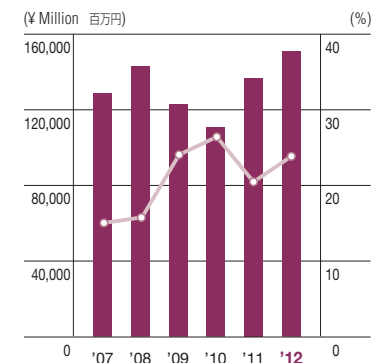


Cost of Sales and Gross Profit Margin
売上原価及び売上総利益率



■ Cost of sales 売上原価
 ○ Gross profit margin 売上総利益率

Selling, General and Administrative Expenses and Ratio to Net Sales
販売費及び一般管理費及び対売上高比率



■ SG&A expenses 販売費及び一般管理費
 ○ SG&A expenses ratio 販管费率

FY 年度	Net sales 売上高 (¥ Million 百万円)	(% of total 構成比)	Electronic Components & Computer Networks reclassified from FY2008 2008年3月期より電子部品・情報通信機器				Others その他 (¥ Million 百万円)
			Semiconductor Production Equipment 半導体製造装置	FPD/PV Production Equipment FPD/PV製造装置	Electronic Components 電子部品	Computer Networks コンピュータ・ネットワーク	
2007	851,975	(100.0)	642,625 (75.4)	100,766 (11.8)	88,293 (10.4)	19,168 (2.2)	1,120 (0.2)
2008	906,091	(100.0)	726,439 (80.2)	68,016 (7.5)	111,181 (12.3)		454 (0.0)
2009	508,082	(100.0)	325,383 (64.0)	88,107 (17.3)	94,207 (18.6)		384 (0.1)
2010	418,636	(100.0)	262,391 (62.7)	71,361 (17.0)	84,473 (20.2)		410 (0.1)
2011	668,722	(100.0)	511,331 (76.4)	66,721 (10.0)	90,216 (13.5)		453 (0.1)
2012	633,091	(100.0)	477,873 (75.5)	69,888 (11.0)	84,867 (13.4)		461 (0.1)

Sales by division represents the sales to customers.
 部門別売上高は、外部顧客に対する売上高です。

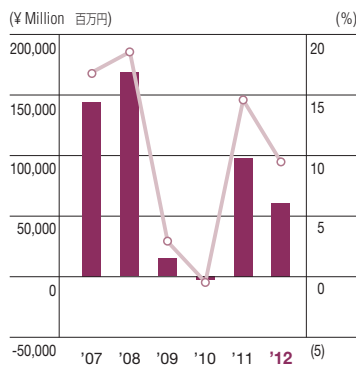
FY 年度	Cost of sales 売上原価 (¥ Million 百万円)	Gross profit margin 売上総利益率 (%)	FY 年度	SG&A expenses 販売費及び一般管理費 (¥ Million 百万円)	Ratio to net sales 対売上高比率 (%)
2008	594,794	34.4	2008	142,799	15.8
2009	370,673	27.0	2009	122,697	24.1
2010	310,320	25.9	2010	110,496	26.4
2011	433,963	35.1	2011	136,887	20.5
2012	421,646	33.4	2012	151,001	23.9

Notes: 1. From FY2007, the Company adopts "Accounting Standard for Directors' Bonus", "Accounting Standard for Stock Option", and "Accounting Standard for Business Combination".
 2. From FY2008, sales of "Electronic components" and "Computer networks", which were disclosed separately, are combined as "Electronic Components & Computer Networks".
 3. From FY2009, FPD production equipment and PV (Photovoltaic Cell) production equipment sales are disclosed together.

注) 1. 2007年3月期より、「役員賞与に関する会計基準」「ストックオプション等に関する会計基準」「企業結合に係る会計基準」を適用しています。
 2. 2008年3月期より、従来電子部品およびコンピュータ・ネットワークで個別に開示していた売上高を、電子部品・情報通信機器として開示しています。
 3. 2009年3月期より、FPD製造装置とPV (太陽電池) 製造装置の売上を合わせて開示しています。

Operating Income (Loss) and Operating Margin

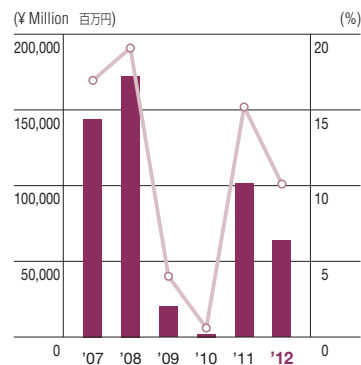
営業損益及び営業利益率



■ Operating income (loss) 営業損益
○ Operating margin 営業利益率

Ordinary Income and Ordinary Profit Margin

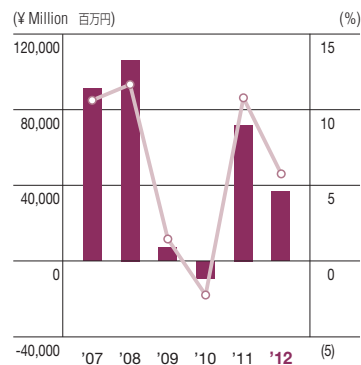
経常利益及び経常利益率



■ Ordinary income 経常利益
○ Ordinary profit margin 経常利益率

Net Income (Loss) and Net Income Margin

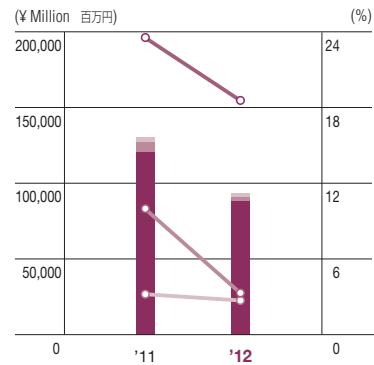
当期損益及び当期利益率



■ Net income (loss) 当期損益
○ Net income margin 当期利益率

Segment Profit and Segment Profit Margin

セグメント利益及びセグメント利益率



■ Semiconductor Production Equipment 半導体製造装置
■ FPD/PV Production Equipment FPD/PV製造装置
■ Electronic Components/Computer Networks 電子部品・情報通信機器
○ Semiconductor Production Equipment segment profit margin 半導体製造装置セグメント利益率
○ FPD/PV Production Equipment segment profit margin FPD/PV製造装置セグメント利益率
○ Electronic Components/Computer Networks segment profit margin 電子部品・情報通信機器セグメント利益率

FY	Operating income (loss) (¥ Million)	Operating margin (%)
年度	営業損益 (百万円)	営業利益率 (%)
2007	143,978	16.9
2008	168,498	18.6
2009	14,710	2.9
2010	(2,180)	(0.5)
2011	97,870	14.6
2012	60,443	9.5

FY	Ordinary income (¥ Million)	Ordinary profit margin (%)
年度	経常利益 (百万円)	経常利益率 (%)
2007	143,940	16.9
2008	172,713	19.1
2009	20,555	4.0
2010	2,558	0.6
2011	101,919	15.2
2012	64,046	10.1

FY	Net income (loss) (¥ Million)	Net income margin (%)
年度	当期損益 (百万円)	当期利益率 (%)
2007	91,262	10.7
2008	106,271	11.7
2009	7,543	1.5
2010	(9,033)	(2.2)
2011	71,924	10.8
2012	36,725	5.8

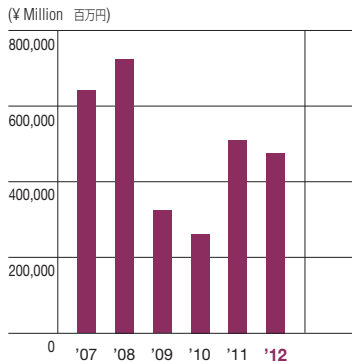
FY	Semiconductor Production Equipment		FPD/PV Production Equipment		Electronic Components/Computer Networks	
	Segment profit	Segment profit margin (%)	Segment profit	Segment profit margin (%)	Segment profit	Segment profit margin (%)
年度	セグメント利益	セグメント利益率 (%)	セグメント利益	セグメント利益率 (%)	セグメント利益	セグメント利益率 (%)
2011	120,845	23.6	6,640	10.0	2,907	3.2
2012	89,019	18.6	2,271	3.3	2,311	2.7

Notes: 1. From FY2007, the Company adopts "Accounting Standard for Directors' Bonus", "Accounting Standard for Stock Option", and "Accounting Standard for Business Combination".
2. From FY2011, the Company adopts "Accounting Standard for Disclosures about Segments of an Enterprise and Related Information" and "Guidance on Accounting Standard for Disclosures about Segments of an Enterprise and Related Information".

注) 1. 2007年3月期より、「役員賞与に関する会計基準」「ストックオプション等に関する会計基準」「企業結合に係る会計基準」を適用しています。
2. 2011年3月期より、「セグメント情報等の開示に関する会計基準」「セグメント情報等の開示に関する会計基準の適用指針」を適用しています。

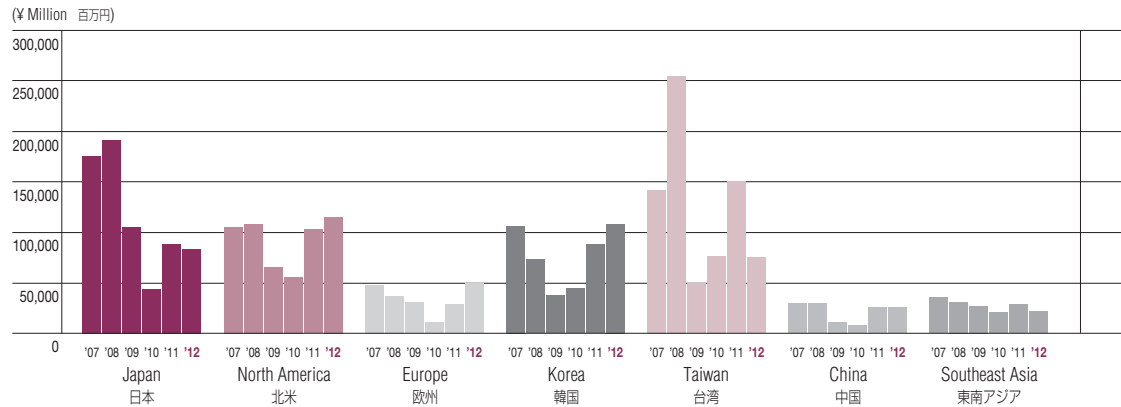
SPE Sales

半導体製造装置売上高



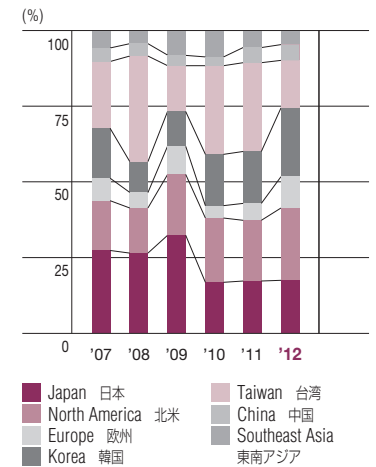
SPE Sales by Region

半導体製造装置地域別売上高



Composition of SPE Sales by Region

半導体製造装置地域別売上構成比



FY	(¥ Million 百万円) SPE Sales 半導体製造装置売上高
2007	642,625
2008	726,439
2009	325,383
2010	262,391
2011	511,331
2012	477,873

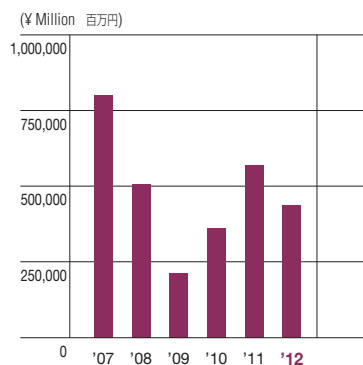
FY	Japan (% of total) 日本 構成比	North America 北米	Europe 欧州	Korea 韓国	Taiwan 台湾	China 中国	Southeast Asia 東南アジア	(¥ Million 百万円) Total 合計
2007	175,731 (27.3)	105,613 (16.4)	47,963 (7.5)	106,168 (16.5)	141,794 (22.1)	29,650 (4.6)	35,702 (5.6)	642,625 (100.0)
2008	191,934 (26.4)	108,708 (15.0)	36,929 (5.1)	73,212 (10.1)	254,972 (35.1)	29,864 (4.1)	30,819 (4.2)	726,439 (100.0)
2009	105,334 (32.4)	65,374 (20.1)	30,389 (9.3)	37,546 (11.5)	49,308 (15.2)	11,087 (3.4)	26,343 (8.1)	325,383 (100.0)
2010	44,174 (16.8)	55,555 (21.2)	10,937 (4.2)	44,716 (17.0)	76,795 (29.3)	7,616 (2.9)	22,595 (8.6)	262,391 (100.0)
2011	87,940 (17.2)	102,898 (20.1)	28,482 (5.6)	87,858 (17.2)	150,282 (29.4)	25,593 (5.0)	28,275 (5.5)	511,331 (100.0)
2012	82,887 (17.4)	114,821 (24.0)	49,325 (10.3)	108,740 (22.8)	75,018 (15.7)	25,395 (5.3)	21,683 (4.5)	477,873 (100.0)

Notes: Geographical sales are classified according to sales destinations.

注) 地域別売上高は、販売先の所在地に基づいています。

SPE Orders Received

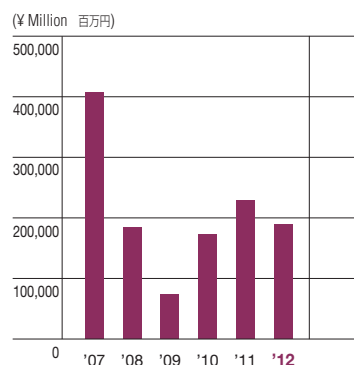
半導体製造装置受注高



FY	(¥ Million 百万円) SPE orders received 半導体製造装置受注高
2007	800,434
2008	504,116
2009	214,517
2010	360,914
2011	567,971
2012	437,615

SPE Order Backlog

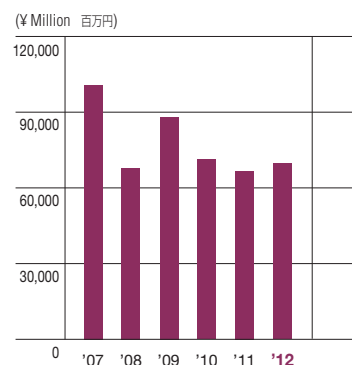
半導体製造装置受注残高



FY	(¥ Million 百万円) SPE order backlog 半導体製造装置受注残高
2007	406,969
2008	184,645
2009	73,780
2010	172,303
2011	228,942
2012	188,684

FPD/PV Production Equipment Sales

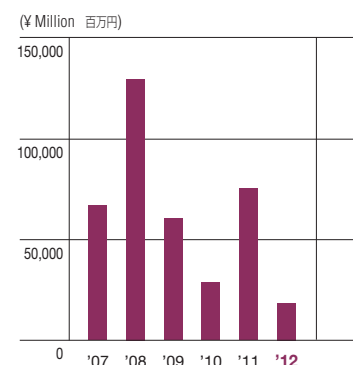
FPD/PV製造装置売上高



FY	(¥ Million 百万円) FPD/PV Production Equipment sales FPD/PV製造装置売上高
2007	100,766
2008	68,016
2009	88,107
2010	71,361
2011	66,721
2012	69,888

FPD/PV Production Equipment Orders Received

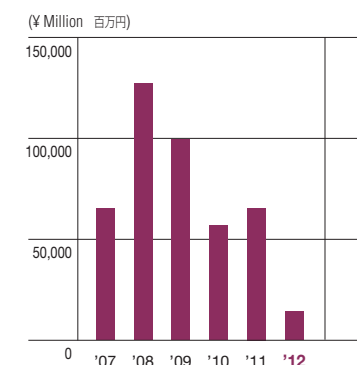
FPD/PV製造装置受注高



FY	(¥ Million 百万円) FPD/PV Production Equipment orders received FPD/PV製造装置受注高
2007	66,908
2008	129,906
2009	60,579
2010	28,566
2011	75,433
2012	18,598

FPD/PV Production Equipment Order Backlog

FPD/PV製造装置受注残高



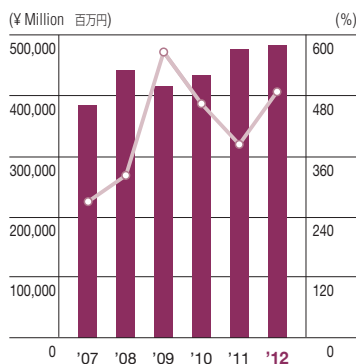
FY	(¥ Million 百万円) FPD/PV Production Equipment order backlog FPD/PV製造装置受注残高
2007	65,211
2008	127,101
2009	99,573
2010	56,778
2011	65,491
2012	14,200

Notes: From FY2009, sales, orders and order backlog of FPD production equipment and PV (Photovoltaic Cell) production equipment are disclosed together.

注) 2009年3月期より、FPD製造装置とPV(太陽電池)製造装置の売上、受注、受注残を合わせて表示しています。

Working Capital and Current Ratio

運転資本及び流動比率



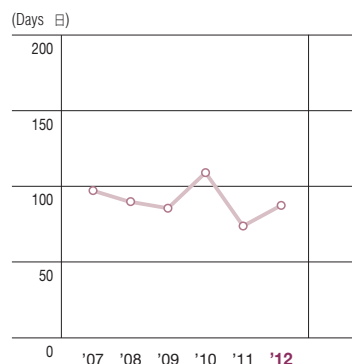
■ Working capital 運転資本
○ Current ratio 流動比率

FY	Working capital (¥ Million)	Current ratio (%)
2007	384,508	270.2
2008	441,412	322.0
2009	416,414	566.5
2010	433,777	464.0
2011	476,193	383.4
2012	482,256	486.4

Working capital = Current assets – Current liabilities
 運転資本 = 流動資産 – 流動負債
 Current ratio = Current assets / Current liabilities × 100
 流動比率 = 流動資産 ÷ 流動負債 × 100 (%)

Receivable Turnover

売上債権回転日数

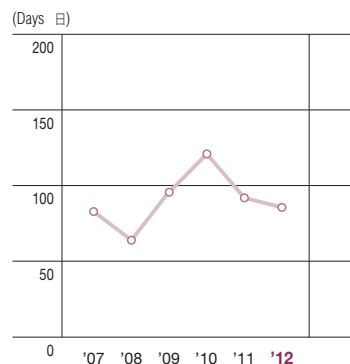


FY	Receivable turnover (Days)
2007	98
2008	90
2009	86
2010	109
2011	74
2012	87

Receivable turnover = Trade notes and accounts receivable at fiscal year-end / Net sales × 365
 売上債権回転日数 = 期末受取手形及び売掛金 ÷ 売上高 × 365

Inventory Turnover

たな卸資産回転日数

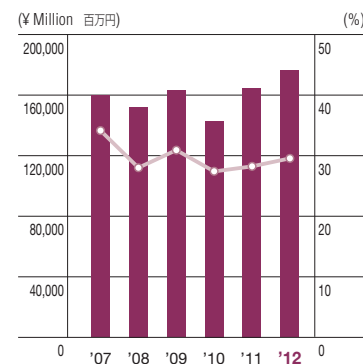


FY	Inventory turnover (Days)
2007	83
2008	65
2009	96
2010	121
2011	92
2012	86

Inventory turnover = Inventories at fiscal year-end / Net sales × 365
 たな卸資産回転日数 = 期末たな卸資産 ÷ 売上高 × 365

Fixed Assets and Fixed Ratio

固定資産及び固定比率



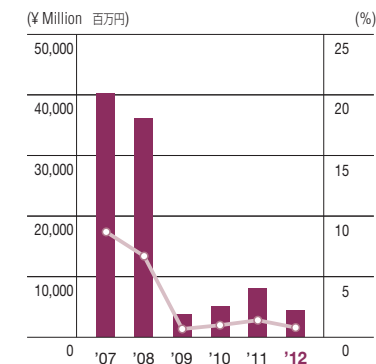
■ Fixed assets 固定資産
○ Fixed ratio 固定比率

FY	Fixed assets (¥ Million)	Fixed ratio (%)
2007	160,150	34.1
2008	152,584	28.0
2009	163,311	30.9
2010	143,412	27.4
2011	164,973	28.2
2012	176,560	29.5

Fixed ratio = Fixed assets / Total net assets × 100
 固定比率 = 固定資産 ÷ 純資産合計 × 100 (%)

Interest-Bearing Debt and Debt-to-Equity Ratio

有利子負債及びデット・エクイティ・レシオ



■ Interest-bearing debt 有利子負債
○ Debt-to-equity ratio デット・エクイティ・レシオ

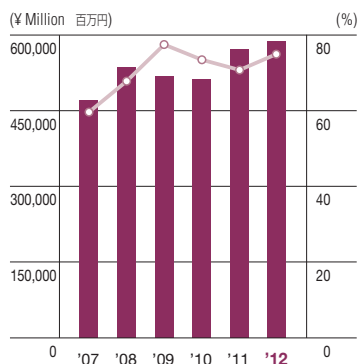
FY	Interest-bearing debt (¥ Million)	Debt-to-equity ratio (%)
2007	40,212	8.7
2008	36,069	6.7
2009	3,806	0.7
2010	5,105	1.0
2011	7,996	1.4
2012	4,402	0.8

Debt-to-equity ratio = Interest-bearing debt / Total equity at fiscal year-end
 デット・エクイティ・レシオ = 有利子負債 ÷ 期末自己資本 × 100 (%)

Notes: 1. The figure for trade notes and accounts receivable used for calculation of the receivable turnover does not include the figure for non-trade accounts receivable.
 2. From FY2007, the Company adopts "Accounting Standard for Presentation of Net Assets in the Balance Sheets", "Accounting Standard for Directors' Bonus", "Accounting Standard for Stock Option", and "Accounting Standard for Business Combination".

注) 1. 売上債権回転日数の計算の元になる「受取手形及び売掛金」の数字には未収金を含んでいません。
 2. 2007年3月期より「貸借対照表の純資産の部の表示に関する会計基準」「役員賞与に関する会計基準」「ストックオプション等に関する会計基準」「企業結合に係る会計基準」を適用しています。

Equity and Equity Ratio 自己資本及び自己資本比率

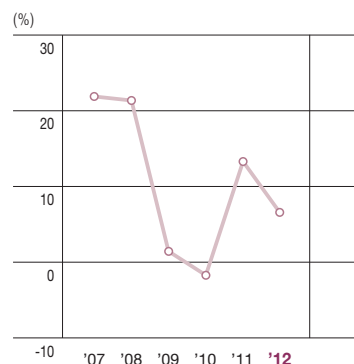


■ Equity 自己資本
—○— Equity ratio 自己資本比率

FY	Equity (¥ Million)	Equity ratio (%)
2007	460,175	59.7
2008	534,953	67.5
2009	518,387	77.5
2010	511,818	73.5
2011	572,741	70.8
2012	586,789	74.9

From FY2007, Equity = Net assets – subscription rights to shares – Minority interests
2007年3月期より、自己資本＝純資産－新株予約権－少数株主持分

Return on Equity (ROE) 自己資本利益率



FY	ROE (%)
2007	21.8
2008	21.4
2009	1.4
2010	(1.8)
2011	13.3
2012	6.3

ROE = (Net income / Average total equity) × 100
自己資本利益率＝当期利益÷期首・期末平均自己資本×100 (%)

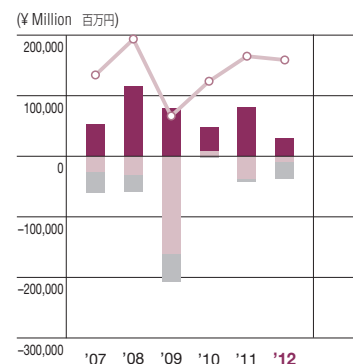
Return on Assets (ROA) 総資産利益率



FY	ROA (%)
2007	20.2
2008	21.7
2009	2.3
2010	(0.2)
2011	13.1
2012	7.7

ROA = (Operating income + Interest and dividend income) / Average total assets × 100
総資産利益率＝(営業利益＋受取利息及び配当金)÷期首・期末平均総資産×100 (%)

Cash Flows キャッシュ・フロー

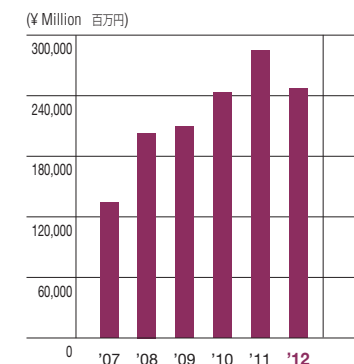


■ Cash flow from operating activities
営業活動によるキャッシュ・フロー
■ Cash flow from investing activities
投資活動によるキャッシュ・フロー
■ Cash flow from financing activities
財務活動によるキャッシュ・フロー
○ Cash and cash equivalents at end of year
現金及び現金同等物期末残高

FY	Operating (¥ Million)	Investing (¥ Million)	Financing (¥ Million)	Cash and equivalents (¥ Million)
2007	54,296	(25,293)	(34,719)	134,389
2008	116,939	(30,186)	(27,033)	193,492
2009	81,030	(160,621)	(46,015)	65,883
2010	48,284	9,613	(287)	123,939
2011	83,238	(35,881)	(5,236)	165,050
2012	29,712	(8,352)	(27,334)	158,776

Cash flows from investing activities include increases / decreases in time deposits and short-term investments with maturities over three months
投資活動によるキャッシュ・フローには、満期日又は償還日までの期間が3ヶ月を超える定期預金及び短期投資の増減が含まれています。

Total Liquidity on Hand 手元資金



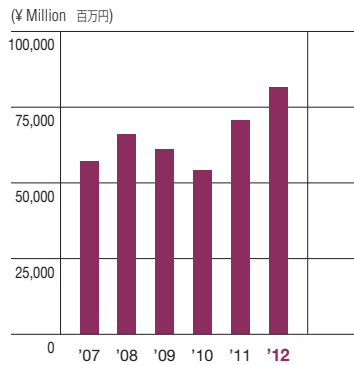
FY	Total liquidity on hand (¥ Million)
2007	134,389
2008	203,562
2009	210,158
2010	243,939
2011	285,050
2012	247,624

Total liquidity on hand = Cash and cash equivalents at the end of the year + time deposits and short-term investments with maturities over three months
手元資金＝現金及び現金同等物期末残高＋満期日又は償還日までの期間が3ヶ月を超える定期預金及び短期投資の残高

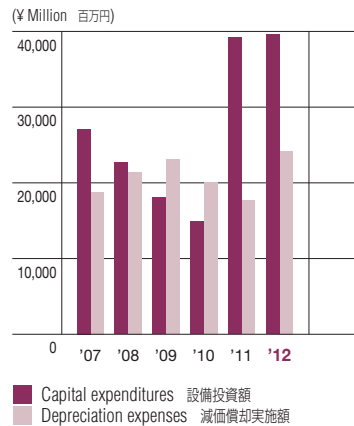
Notes: 1. From FY2007, the Company adopts "Accounting Standard for Presentation of Net Assets in the Balance Sheets", "Accounting Standard for Director's Bonus", "Accounting Standard for Stock Option", and "Accounting Standard for Business Combination".

注) 1. 2007年3月期より「貸借対照表の純資産の部の表示に関する会計基準」「役員賞与に関する会計基準」「ストックオプション等に関する会計基準」「企業結合に係る会計基準」を適用しています。

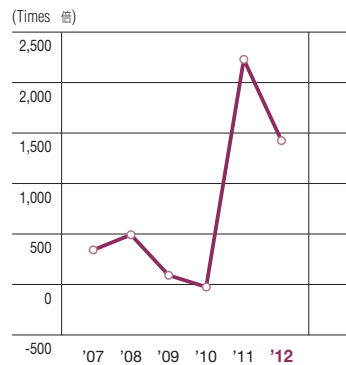
R&D Expenses 研究開発費



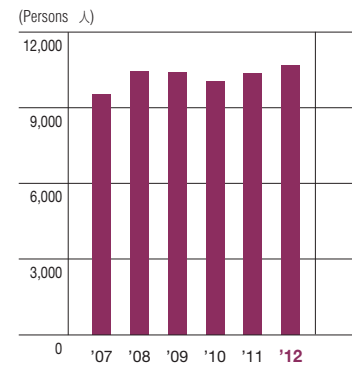
Capital Expenditures and Depreciation Expenses 設備投資額及び減価償却実施額



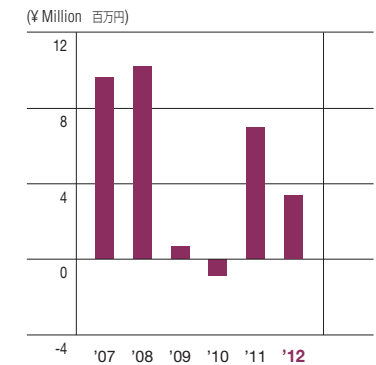
Interest Coverage Ratio インタレスト・カバレッジ・レシオ



Number of Employees Worldwide 従業員数



Net Income (Loss) per Employee 従業員1人当り当期純損益



FY	(¥ Million 百万円) R&D expenses 研究開発費
2007	56,961
2008	66,072
2009	60,987
2010	54,074
2011	70,568
2012	81,506

FY	Capital expenditures 設備投資額	Depreciation expenses 減価償却実施額
2007	27,128	18,820
2008	22,703	21,413
2009	18,107	23,068
2010	14,918	20,001
2011	39,140	17,707
2012	39,541	24,197

FY	Interest coverage ratio インタレスト・カバレッジ・レシオ
2007	344.4
2008	494.9
2009	94.2
2010	(24.2)
2011	2,232.5
2012	1,428.8

FY	Number of employees worldwide 従業員数
2007	9,528
2008	10,429
2009	10,391
2010	10,068
2011	10,343
2012	10,684

FY	Net income (loss) per employee 従業員1人当り当期純損益
2007	9.6
2008	10.2
2009	0.7
2010	(0.9)
2011	7.0
2012	3.4

Interest coverage ratio = (Operating income + Interest and dividend income) / Interest expenses
インタレスト・カバレッジ・レシオ = (営業利益 + 受取利息及び配当金) ÷ 支払利息 (倍)

Notes: 1. Amortization of goodwill is not included in depreciation expenses.

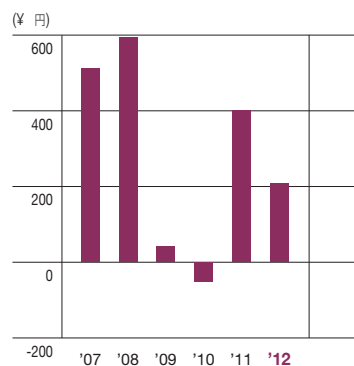
2. From FY2007, the Company adopts "Accounting Standard for Directors' Bonus", "Accounting Standard for Stock Option", and "Accounting Standard for Business Combination".

注) 1. 減価償却実施額には、のれん償却額は含まれておりません

2. 2007年3月期より、「役員賞与に関する会計基準」「ストックオプション等に関する会計基準」「企業結合に係る会計基準」を適用しています。

Net Income (Loss) per Share

1株当り当期純損益

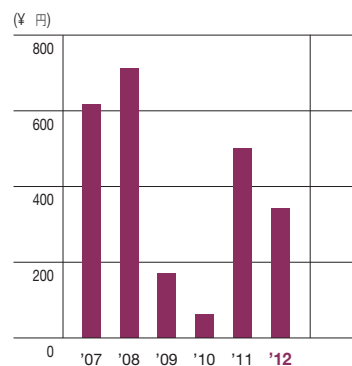


FY	Net income (loss) per share
2007	511.27
2008	594.01
2009	42.15
2010	(50.47)
2011	401.73
2012	205.04

Net income (loss) per share = Net income (loss) / Average total number of shares outstanding in each fiscal year
 1株当り当期利益(損失) = 当期利益(損失) ÷ 期中平均発行済株式総数

Cash Flow per Share

1株当りキャッシュ・フロー

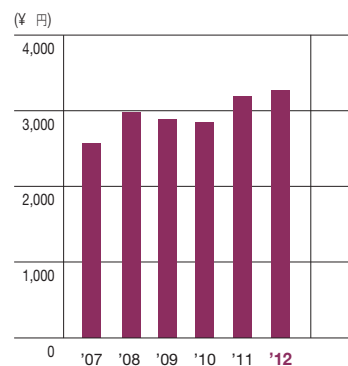


FY	Cash flow per share
2007	616.71
2008	713.70
2009	171.07
2010	61.28
2011	500.63
2012	340.14

Cash flow per share = (Net income + Depreciation and amortization) / Average total number of shares outstanding in each fiscal year
 1株当りキャッシュ・フロー = (当期利益 + 減価償却費) ÷ 期中平均発行済株式総数

Net Assets per Share

1株当り純資産

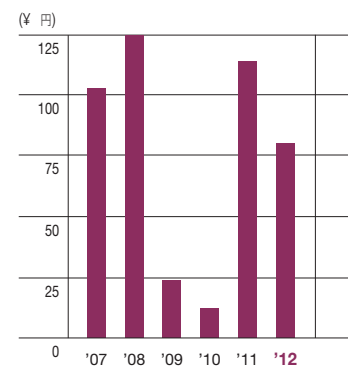


FY	Net assets per share
2007	2,573.72
2008	2,989.70
2009	2,896.55
2010	2,859.37
2011	3,198.66
2012	3,275.14

Net assets per share = Net assets / Total number of shares issued
 1株当り純資産 = 期末純資産 ÷ 期末発行済株式総数

Cash Dividends per Share

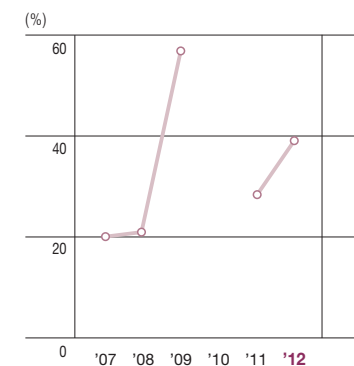
1株当り配当金



FY	Cash dividends per share
2007	103.00
2008	125.00
2009	24.00
2010	12.00
2011	114.00
2012	80.00

Payout Ratio

配当性向



FY	Payout ratio
2007	20.1
2008	21.0
2009	56.9
2010	—
2011	28.4
2012	39.0

Payout ratio = Cash dividends per share / Non-consolidated Net income per share × 100
 配当性向 = 1株当り配当金額 ÷ 1株当り当期純利益 × 100 (%)

Notes: 1. From FY2007, the Company adopts "Accounting Standard for Presentation of Net Assets in the Balance Sheets", "Accounting Standard for Directors' Bonus", "Accounting Standard for Stock Option", and "Accounting Standard for Business Combination".
 2. The number of shares outstanding excluding the treasury stock is used for calculation of per share data.

注) 1. 2007年3月期より「貸借対照表の純資産の部の表示に関する会計基準」「役員賞与に関する会計基準」「ストックオプション等に関する会計基準」「企業結合に係る会計基準」を適用しています。
 2. 1株当り指標の計算には自己株式数を控除後の発行済株式数を使用しています。

(¥ Million 百万円)

Years ended March 31 3月31日終了の会計年度

	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012
Assets 資産の部											
Current assets 流動資産											
Cash and deposits 現金及び預金	48,409	52,982	42,649	115,420	140,023	134,389	67,540	51,156	56,939	52,992	35,834
Securities 有価証券	10	—	—	—	—	19	136,022	159,001	187,000	232,057	211,790
Trade notes and accounts receivable 受取手形・売掛金	157,414	170,286	231,044	172,487	169,038	228,688	224,170	119,687	124,462	136,385	150,305
Inventories たな卸資産	127,352	111,810	105,186	161,489	163,745	194,840	161,151	134,242	138,450	168,925	149,469
Deferred income taxes 繰延税金資産	3,401	4,151	2,943	18,172	21,356	28,325	24,140	11,480	26,625	27,609	23,546
Allowance for doubtful accounts 貸倒引当金	(620)	(341)	(154)	(114)	(164)	(127)	(62)	(20)	(176)	(1,153)	(1,376)
Others その他	17,455	17,549	21,303	27,730	23,488	24,225	27,271	30,139	19,638	27,414	37,480
Total current assets 流動資産合計	353,423	356,438	402,974	495,185	517,487	610,363	640,233	505,687	552,939	644,231	607,050
Property, plant and equipment 有形固定資産											
Total property, plant and equipment 有形固定資産	235,247	231,085	223,226	221,752	227,354	244,422	244,241	251,428	249,468	271,579	295,071
Accumulated depreciation 減価償却累計額	(100,736)	(111,474)	(114,437)	(123,336)	(132,616)	(139,492)	(140,135)	(151,521)	(157,340)	(159,027)	(168,186)
Net property, plant and equipment 有形固定資産合計	134,510	119,611	108,788	98,416	94,738	104,930	104,105	99,906	92,127	112,551	126,885
Intangible assets 無形固定資産	28,753	25,342	21,512	18,611	16,709	19,399	13,253	10,760	5,586	4,212	4,703
Investments and other assets 投資その他の資産											
Investment securities 投資有価証券	9,535	7,216	10,873	10,381	14,860	14,642	8,837	9,131	14,720	15,725	16,081
Deferred income taxes 繰延税金資産	22,591	9,362	10,203	15,313	13,174	13,691	14,846	31,939	20,505	20,727	17,585
Allowance for doubtful accounts 貸倒引当金	(285)	(431)	(311)	(367)	(374)	(297)	(301)	(7,545)	(7,452)	(2,031)	(3,848)
Others その他	8,387	7,362	7,590	6,779	6,646	7,784	11,843	19,118	17,924	13,786	15,152
Total investments and other assets 投資その他の資産合計	40,227	23,509	28,356	32,106	34,307	35,821	35,224	52,644	45,698	48,209	44,971
Total assets 資産合計	556,915	524,901	561,631	644,319	663,242	770,513	792,817	668,998	696,351	809,205	783,610

- Notes: 1. Non-trade accounts receivable until FY2004 is included in the trade notes and accounts receivable.
2. From FY2005, the Company made the following two changes in accounting policies for semiconductor and FPD production equipment:
(1) a change of the timing of revenue recognition from at the time of shipment to at the time of confirmation of set-up and testing of products and (2) booking of accrued warranty expenses, based on estimate, for after-sale repair expenses incurred during the warranty period, which were previously reported at the time of expenditure.
3. From FY2006, the Company adopts "Accounting Standard for Impairment of Fixed Assets".
4. From FY2008, certificates of deposit that were previously included in cash and cash equivalents are classified as securities.
5. From FY2009, the Company adopts "Accounting Standard for Lease Transactions".

- 注) 1. 2004年3月期までの未収金は、受取手形・売掛金に含めています。
2. 2005年3月期より、半導体製造装置およびFPD製造装置について2つの会計処理の方法の変更を行っています。(1) 収益計上基準を従来の出荷基準から設置完了基準に変更(2)アフターサービス費用について、従来の支出時の費用処理から見積額に基づいて製品保証引当金に計上する方法に変更
3. 2006年3月期より、「固定資産の減損に係る会計基準」を適用しています。
4. 2008年3月期より、従来現金及び預金に含めていた譲渡性預金を有価証券に含めて表示しています。
5. 2009年3月期より、「リース取引に関する会計基準」を適用しています。

(¥ Million 百万円)

Years ended March 31 3月31日終了の会計年度

Liabilities and Net Assets 負債及び純資産の部

	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012
Current liabilities 流動負債											
Short-term borrowings and commercial paper 短期借入金及びコマーシャルペーパー	23,923	43,729	6,815	975	2,100	1,712	6,069	3,806	5,105	7,996	4,402
Current portion of long-term debt 一年以内返済予定長期借入金及び社債	26,387	37,403	21,753	35,475	24,500	8,500	30,000	—	—	—	—
Trade notes and accounts payable 支払手形及び買掛金	26,625	36,676	65,419	58,229	65,816	83,837	55,332	24,393	52,359	53,612	46,986
Customer advances 前受金	1,613	1,504	12,141	42,970	33,810	21,956	24,028	28,562	22,077	31,924	26,373
Income taxes payable 未払法人税等	1,663	3,645	3,272	13,357	22,895	45,657	28,239	1,751	4,355	25,328	4,288
Accrued employees' bonuses 賞与引当金	2,463	3,629	6,376	8,644	10,230	14,131	12,726	4,965	6,043	11,130	8,646
Accrued warranty expenses 製品保証引当金	—	—	—	13,105	12,219	14,114	9,815	6,115	5,267	7,594	8,903
Others その他	26,825	34,118	25,692	33,852	30,054	35,945	32,608	19,678	23,952	30,451	25,192
Total current liabilities 流動負債合計	109,501	160,705	141,472	206,611	201,627	225,854	198,820	89,272	119,161	168,038	124,794
Long-term debt, less current portion 長期借入金及び社債	105,451	70,229	98,475	63,000	38,500	30,000	—	—	—	—	—
Accrued pension and severance costs 退職給付引当金	31,714	35,317	37,575	35,632	38,034	40,018	43,704	47,046	49,906	52,230	54,646
Other liabilities その他の固定負債	2,610	2,148	4,362	2,499	3,459	4,829	5,047	3,413	3,913	4,134	5,567
Total liabilities 負債合計	249,278	268,401	281,885	307,743	281,621	300,702	247,572	139,732	172,982	224,403	185,007
Minority interest 少数株主持分	58	3,595	3,946	4,410	4,721	—	—	—	—	—	—
Net assets 純資産											
Common stock 資本金	47,213	47,223	54,961	54,961	54,961	54,961	54,961	54,961	54,961	54,961	54,961
Capital surplus 資本剰余金	70,275	70,285	78,023	78,023	78,078	78,346	78,392	78,114	78,034	78,045	78,023
Retained earnings 利益剰余金	190,195	147,464	154,342	212,093	249,938	328,026	410,866	404,435	393,970	457,658	471,186
Treasury stock at cost 自己株式	(5,014)	(13,238)	(13,203)	(16,042)	(15,116)	(12,167)	(11,369)	(11,111)	(10,900)	(10,484)	(9,747)
Total shareholders' equity 株主資本合計	—	—	—	—	—	449,166	532,850	526,398	516,065	580,180	594,422
Unrealized gains on securities その他有価証券評価差額金	1,170	(58)	2,395	2,132	5,117	5,853	2,172	(842)	2,504	2,807	3,575
Deferred gains or losses on hedges 繰延ヘッジ損益	—	—	—	—	—	(177)	460	66	(67)	(12)	(51)
Foreign currency translation adjustments 為替換算調整勘定	3,737	1,228	(719)	997	3,921	5,332	(529)	(7,235)	(6,683)	(10,234)	(11,157)
Total valuation and translation adjustments 評価・換算差額等合計	—	—	—	—	—	11,008	2,102	(8,011)	(4,247)	(7,439)	(7,633)
Share subscription rights 新株予約権	—	—	—	—	—	584	483	1,148	1,578	1,499	1,156
Minority interests 少数株主持分	—	—	—	—	—	9,051	9,807	9,729	9,973	10,560	10,656
Total net assets 純資産合計	307,578	252,904	275,799	332,165	376,900	469,810	545,244	529,265	523,369	584,801	598,602
Total liabilities and net assets 負債及び純資産合計	556,915	524,901	561,631	644,319	663,242	770,513	792,817	668,998	696,351	809,205	783,610

Notes: 1. From FY2005, the Company made the following two changes in accounting policies for semiconductor and FPD production equipment:
 (1) a change of the timing of revenue recognition from at the time of shipment to at the time of confirmation of set-up and testing of products and (2) booking of accrued warranty expenses, based on estimate, for after-sale repair expenses incurred during the warranty period, which were previously reported at the time of expenditure.
 2. From FY2006, the Company adopts "Accounting Standard for Impairment of Fixed Assets".
 3. From FY2007, the Company adopts "Accounting Standard for Presentation of Net Assets in the Balance Sheets", "Accounting Standard for Directors' Bonus", "Accounting Standard for Stock Option", and "Accounting Standard for Business Combination".
 4. From FY2009, the Company adopts "Accounting Standard for Lease Transactions".

注) 1. 2005年3月期より、半導体製造装置およびFPD製造装置について2つの会計処理の方法の変更を行っています。(1) 収益計上基準を従来の出荷基準から設置完了基準に変更 (2) アフターサービス費用について、従来の支出時の費用処理から見積額に基づいて製品保証引当金に計上する方法に変更
 2. 2006年3月期より、「固定資産の減損に係る会計基準」を適用しています。
 3. 2007年3月期より「貸借対照表の純資産の部の表示に関する会計基準」「役員賞与に関する会計基準」「ストックオプション等に関する会計基準」「企業結合に係る会計基準」を適用しています。
 4. 2009年3月期より、「リース取引に関する会計基準」を適用しています。

(¥ Million 百万円)

Years ended March 31 3月31日終了の会計年度	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012
Net sales 売上高	417,825	460,580	529,653	635,710	673,686	851,975	906,091	508,082	418,636	668,722	633,091
Cost of sales 売上原価	302,270	326,539	389,498	459,797	483,954	579,325	594,794	370,673	310,320	433,963	421,646
Gross profit 売上総利益	115,555	134,040	140,155	175,912	189,731	272,649	311,297	137,408	108,316	234,758	211,444
Selling, general and administrative expenses 販売費及び一般管理費	133,865	132,921	117,875	111,929	114,028	128,670	142,799	122,697	110,496	136,887	151,001
Operating income (loss) 営業利益(損失)	(18,310)	1,118	22,279	63,982	75,703	143,978	168,498	14,710	(2,180)	97,870	60,443
Non-operating income 営業外収益	1,796	2,208	2,659	4,533	3,589	4,908	5,131	6,809	5,331	4,827	4,097
Non-operating expenses 営業外費用	2,950	3,557	3,771	2,883	3,340	4,946	916	964	591	778	494
Ordinary income (loss) 経常利益(損失)	(19,464)	(230)	21,167	65,632	75,951	143,940	172,713	20,555	2,558	101,919	64,046
Unusual or infrequent profit 特別利益	1,471	624	632	7,777	1,141	2,721	3,020	85	299	2,134	2,174
Unusual or infrequent loss 特別損失	4,927	23,405	6,864	17,634	1,765	2,247	6,513	11,004	10,626	4,475	5,619
Income (loss) before income taxes 税金等調整前当期利益(損失)	(22,919)	(23,010)	14,935	55,775	75,328	144,414	169,219	9,636	(7,767)	99,579	60,602
Income taxes 法人税等											
Current 法人税・住民税及び事業税	2,612	4,805	5,107	15,540	29,190	60,132	56,568	4,552	5,747	29,482	15,022
Deferred 法人税等調整額	(5,602)	13,726	1,015	(21,970)	(2,352)	(7,534)	5,373	(2,762)	(5,020)	(2,711)	8,400
Minority interests 少数株主利益	8	12	515	603	484	553	1,005	303	539	883	453
Net income (loss) 当期純利益(損失)	(19,938)	(41,554)	8,297	61,601	48,005	91,262	106,271	7,543	(9,033)	71,924	36,725

Consolidated Statement of Comprehensive Income | 連結包括利益計算書

(¥ Million 百万円)

Years ended March 31 3月31日終了の会計年度	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012
Income (loss) before minority interests 少数株主損益調整前当期純利益									(8,493)	72,807	37,179
Other comprehensive income (loss) その他の包括利益(損失)											
Changes in fair value of investment securities その他有価証券評価差額金									3,349	303	768
Changes in deferred gains or losses on hedging instruments 繰延ヘッジ損益									(151)	71	(68)
Foreign currency translation adjustments 為替換算調整勘定									545	(3,584)	(925)
Total other comprehensive income (loss) その他の包括利益(損失)合計									3,743	(3,209)	(225)
Comprehensive income (loss) 包括利益(損失)									(4,750)	69,598	36,953
Total comprehensive income (loss) attributable to: 内訳											
Owners of the Company 親会社株主に係る包括利益									(5,269)	68,732	36,531
Owners of minority interests 少数株主に係る包括利益									518	866	422

Notes: 1. Some of the field engineering expenses of service related subsidiaries, which were previously included in selling, general and administrative expenses, are classified as cost of sales from FY2004.
2. From FY2005, the Company made the following two changes in accounting policies for semiconductor and FPD production equipment: (1) a change of the timing of revenue recognition from at the time of shipment to at the time of confirmation of set-up and testing of products and (2) booking of accrued warranty expenses, based on estimate, for after-sale repair expenses incurred during the warranty period, which were previously reported at the time of expenditure.
3. From FY2006, the Company adopts "Accounting Standard for Impairment of Fixed Assets".
4. From FY2007, the Company adopts "Accounting Standard for Directors' Bonus", "Accounting Standard for Stock Option", and "Accounting Standard for Business Combination".
5. From FY2011, the Company adopts "Accounting Standard for Presentation of Comprehensive Income".

注) 1. 2004年3月期より、従来販売費及び一般管理費の中に含めていたサービス子会社のフィールドエンジニアリングに関わる費用を売上原価に変更しました。
2. 2005年3月期より、半導体製造装置およびFPD製造装置について2つの会計処理の方法の変更を行っています。(1) 収益計上基準を従来の出荷基準から設置完了基準に変更(2)アフターサービス費用について、従来の支出時の費用処理から見積額に基づいて製品保証引当金に計上する方法に変更
3. 2006年3月期より、「固定資産の減損に係る会計基準」を適用しています。
4. 2007年3月期より、「役員賞与に関する会計基準」「ストックオプション等に関する会計基準」「企業結合に係る会計基準」を適用しています。
5. 2011年3月期より、「包括利益の表示に関する会計基準」を適用しています。

(¥ Million 百万円)

Years ended March 31 3月31日終了の会計年度

	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012
Cash flows from operating activities 営業活動によるキャッシュ・フロー											
Income (loss) before income taxes 税金等調整前当期純利益 (損失)	(22,919)	(23,010)	14,935	55,775	75,328	144,414	169,219	9,636	(7,767)	99,579	60,602
Depreciation and amortization 減価償却費	26,294	27,373	24,962	21,462	19,170	18,820	21,413	23,068	20,001	17,707	24,197
(Increase) decrease in trade notes and accounts receivable 売上債権の増減額	131,251	(13,661)	(61,789)	59,114	5,144	(58,352)	2,473	102,412	(4,890)	(13,319)	(15,540)
(Increase) decrease in inventories たな卸資産の増減額	28,359	(3,890)	(5,326)	(59,914)	(5,467)	(31,584)	28,342	21,282	(4,868)	(36,532)	16,022
Increase (decrease) in trade notes and accounts payable 仕入債務の増減額	(34,166)	10,351	29,153	(7,440)	6,743	17,236	(27,373)	(29,942)	27,975	1,667	(5,807)
Income taxes paid 法人税の支払額	(43,848)	(527)	(6,960)	(4,774)	(19,524)	(37,785)	(73,721)	(40,836)	5,679	(7,583)	(47,628)
Others その他	(7,412)	24,757	12,906	50,125	(2,539)	1,548	(3,414)	(4,590)	12,155	21,720	(2,133)
Net cash provided by (used in) operating activities 営業活動によるキャッシュ・フロー	77,558	21,393	7,883	114,349	78,853	54,296	116,939	81,030	48,284	83,238	29,712
Cash flows from investing activities 投資活動によるキャッシュ・フロー											
Payment into time deposits 定期預金の預入による支出	—	—	—	—	—	(30,000)	(20,070)	(90,944)	(90,000)	(90,000)	(35,000)
Proceeds from time deposits 定期預金の払戻による収入	30	—	—	—	—	30,000	20,000	60,070	90,847	90,000	55,000
Payment for purchase of short-term investments 短期投資の取得による支出	—	—	—	—	—	—	(24,000)	(262,859)	(359,000)	(270,000)	(249,500)
Proceeds from redemption of short-term investments 短期投資の償還による収入	—	—	—	—	—	—	14,000	159,359	382,500	270,000	260,500
Payment for purchase of property, plant and equipment 有形固定資産の取得による支出	(31,006)	(7,028)	(7,530)	(8,679)	(8,600)	(25,153)	(19,338)	(17,227)	(14,194)	(33,541)	(36,010)
Payment for acquisition of intangible assets 無形固定資産の取得による支出	(5,390)	(2,779)	(3,200)	(1,780)	(2,610)	(2,462)	(4,041)	(1,182)	(786)	(925)	(2,140)
Payment for purchase of newly consolidated subsidiaries 新規連結子会社の取得による支出	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Others その他	577	2,538	2,186	3,009	674	2,323	3,263	(7,836)	247	(1,414)	(1,201)
Net cash used in investing activities 投資活動によるキャッシュ・フロー	(35,789)	(7,269)	(8,544)	(7,450)	(10,536)	(25,293)	(30,186)	(160,621)	9,613	(35,881)	(8,352)
Cash flows from financing activities 財務活動によるキャッシュ・フロー											
Increase (decrease) in debt 借入債務の増減額	(51,681)	(4,011)	(8,624)	(27,618)	(34,438)	(24,904)	(4,148)	(32,262)	1,299	2,890	(3,593)
Dividends paid 配当金の支払額	(4,030)	(1,395)	(1,409)	(3,742)	(9,795)	(12,843)	(23,431)	(13,420)	(1,431)	(8,236)	(23,101)
Others その他	(1,501)	(4,476)	(237)	(2,982)	813	3,027	546	(332)	(155)	108	(638)
Net cash provided by (used in) financing activities 財務活動によるキャッシュ・フロー	(57,213)	(9,883)	(10,270)	(34,343)	(43,420)	(34,719)	(27,033)	(46,015)	(287)	(5,236)	(27,334)
Effect of exchange rate changes on cash and cash equivalents 現金及び現金同等物に係る換算差額	(1,436)	332	599	214	(340)	81	(617)	(2,068)	445	(1,009)	(299)
Net increase (decrease) in cash and cash equivalents 現金及び現金同等物の増減額	(16,881)	4,573	(10,332)	72,770	24,555	(5,634)	59,103	(127,676)	58,056	41,110	(6,274)
Cash and cash equivalents at beginning of year 現金及び現金同等物期首残高	65,290	48,409	52,982	42,649	115,420	140,023	134,389	193,492	65,883	123,939	165,050
Effect of newly consolidated subsidiary 新規連結子会社の影響	—	—	—	—	48	—	—	67	—	—	—
Cash and cash equivalents at end of year 現金及び現金同等物期末残高	48,409	52,982	42,649	115,420	140,023	134,389	193,492	65,883	123,939	165,050	158,776

(¥ Million 百万円)

Years ended March 31 3月31日終了の会計年度	2006				2007				2008			
	1Q	2Q	3Q	4Q	1Q	2Q	3Q	4Q	1Q	2Q	3Q	4Q
Net sales 売上高	160,016	173,122	145,058	195,488	179,205	211,357	210,093	251,318	212,494	263,883	199,837	229,876
Semiconductor Production Equipment 半導体製造装置	113,984	125,274	104,568	143,054	125,925	157,980	158,828	199,891	165,785	213,465	160,739	186,449
FPD/PV Production Equipment FPD/PV製造装置	23,914	19,122	16,663	21,475	28,932	23,636	26,023	22,173	21,400	22,200	10,048	14,367
Electronic Components 電子部品	18,603	23,306	20,273	24,697	21,042	24,011	21,141	22,098	25,175	28,095	28,980	28,929
Computer Network コンピュータ・ネットワーク	3,189	5,089	3,289	5,929	3,009	5,438	3,857	6,862				
Others その他	323	329	263	331	294	290	242	293	132	121	69	130
Cost of sales 売上原価	113,512	130,400	100,141	139,899	124,765	146,405	136,150	172,004	135,907	175,110	127,411	156,364
Gross profit 売上総利益	46,503	42,721	44,917	55,589	54,439	64,951	73,943	79,314	76,586	88,773	72,426	73,511
Gross profit margin 売上総利益率	29.1%	24.7%	31.0%	28.4%	30.4%	30.7%	35.2%	31.6%	36.0%	33.6%	36.2%	32.0%
Selling, general and administrative expenses 販売費及び一般管理費	24,770	28,212	27,956	33,090	28,575	32,575	31,038	36,481	33,551	36,802	33,927	38,518
Operating income (loss) 営業利益 (損失)	21,733	14,509	16,961	22,499	25,864	32,376	42,904	42,833	43,034	51,970	38,499	34,993
Operating margin 営業利益率	13.6%	8.4%	11.7%	11.5%	14.4%	15.3%	20.4%	17.0%	20.3%	19.7%	19.3%	15.2%
Ordinary income (loss) 経常利益 (損失)	21,717	15,037	16,965	22,231	26,739	31,465	42,116	43,620	41,175	54,620	39,761	37,155
Ordinary profit margin 経常利益率	13.6%	8.7%	11.7%	11.4%	14.9%	14.9%	20.0%	17.4%	19.4%	20.7%	19.9%	16.2%
Income (loss) before income taxes 税金等調整前当期利益 (損失)	22,083	14,490	16,983	21,769	27,320	31,173	42,120	43,799	42,483	55,718	40,015	31,002
Ratio of income before income taxes to net sales 税金等調整前当期利益率	13.8%	8.4%	11.7%	11.1%	15.2%	14.7%	20.0%	17.4%	20.0%	21.1%	20.0%	13.5%
Net income (loss) 当期純利益 (損失)	13,237	10,741	10,147	13,879	16,282	20,942	26,987	27,050	26,192	36,270	25,600	18,207
Net income margin 当期純利益率	8.3%	6.2%	7.0%	7.1%	9.1%	9.9%	12.8%	10.8%	12.3%	13.7%	12.8%	7.9%

(¥ Million 百万円)

2009				2010				2011				2012			
1Q	2Q	3Q	4Q	1Q	2Q	3Q	4Q	1Q	2Q	3Q	4Q	1Q	2Q	3Q	4Q
154,827	146,398	101,088	105,767	68,915	84,975	114,289	150,456	144,889	173,510	159,662	190,658	153,117	173,232	129,164	177,576
112,546	96,156	57,827	58,852	30,437	51,699	76,511	103,743	103,166	137,063	115,373	155,728	120,836	127,557	91,596	137,882
17,264	22,915	20,370	27,557	19,943	10,799	16,686	23,931	20,306	12,553	21,992	11,867	12,536	24,141	16,633	16,577
24,923	27,202	22,835	19,246	18,445	22,354	21,028	22,644	21,321	23,754	22,222	22,917	19,648	21,388	20,865	22,964
93	124	55	110	89	121	63	136	95	138	73	145	96	145	68	151
102,729	107,441	73,974	86,529	57,715	65,305	82,056	105,243	95,742	113,940	100,928	123,352	94,646	118,160	87,725	121,113
52,098	38,957	27,114	19,238	11,199	19,670	32,232	45,213	49,146	59,570	58,734	67,306	58,470	55,072	41,438	56,463
33.6%	26.6%	26.8%	18.2%	16.3%	23.1%	28.2%	30.1%	33.9%	34.3%	36.8%	35.3%	38.2%	31.8%	32.1%	31.8%
30,668	34,104	29,115	28,809	25,588	26,902	26,710	31,294	30,825	35,549	32,919	37,593	35,381	41,302	35,343	38,973
21,430	4,852	(2,001)	(9,570)	(14,388)	(7,232)	5,521	13,918	18,321	24,020	25,815	29,713	23,088	13,770	6,094	17,489
13.8%	3.3%	(2.0%)	(9.0%)	(20.9%)	(8.5%)	4.8%	9.3%	12.6%	13.8%	16.2%	15.6%	15.1%	7.9%	4.7%	9.8%
22,263	6,644	(74)	(8,278)	(14,021)	(5,191)	6,573	15,198	19,063	26,043	26,667	30,145	23,751	15,970	6,998	17,326
14.4%	4.5%	(0.1%)	(7.8%)	(20.3%)	(6.1%)	5.8%	10.1%	13.2%	15.0%	16.7%	15.8%	15.5%	9.2%	5.4%	9.8%
22,253	6,439	(8,494)	(10,562)	(18,406)	(7,842)	3,705	14,776	19,250	25,798	26,623	27,906	23,423	15,802	6,753	14,622
14.4%	4.4%	(8.4%)	(10.0%)	(26.7%)	(9.2%)	3.2%	9.8%	13.3%	14.9%	16.7%	14.6%	15.3%	9.1%	5.2%	8.2%
12,853	4,508	(7,686)	(2,132)	(11,035)	(5,125)	(58)	7,186	14,727	18,726	18,667	19,802	16,636	10,021	755	9,312
8.3%	3.1%	(7.6%)	(2.0%)	(16.0%)	(6.0%)	(0.1%)	4.8%	10.2%	10.8%	11.7%	10.4%	10.9%	5.8%	0.6%	5.2%

Notes: 1. From FY2006, the Company adopts "Accounting Standard for Impairment of Fixed Assets".

2. From FY2007, the Company adopts "Accounting Standard for Director's Bonus", "Accounting Standard for Stock Option", and "Accounting Standard for Business Combination".

3. From FY2008, sales of "Electronic components" and "Computer networks", which were disclosed separately, are combined as "Electronic Components & Computer Networks".

4. From FY2009, FPD production equipment and PV (Photovoltaic Cell) production equipment sales are disclosed together.

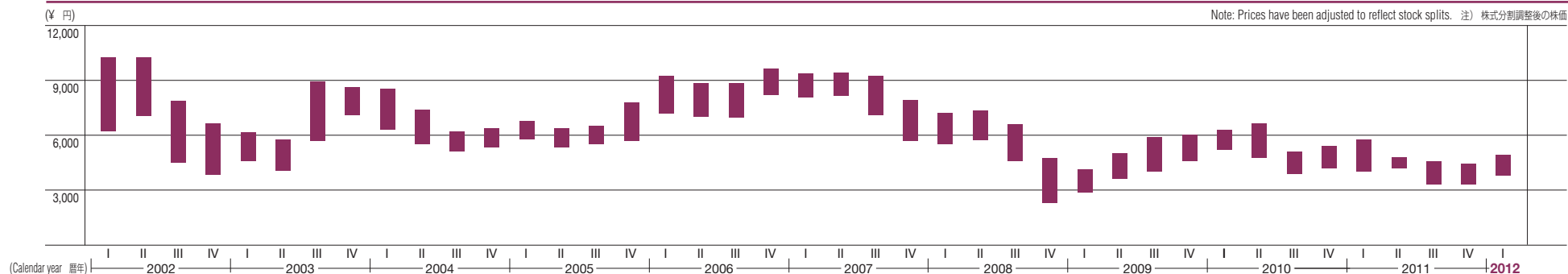
注) 1. 2006年3月期より、「固定資産の減損に係る会計基準」を適用しています。

2. 2007年3月期より、「役員賞与に関する会計基準」「ストックオプション等に関する会計基準」「企業結合に係る会計基準」を適用しています。

3. 2008年3月期より、従来電子部品およびコンピュータ・ネットワークで個別に開示していた売上高を、電子部品・情報通信機器として開示しています。

4. 2009年3月期より、FPD製造装置とPV(太陽電池)製造装置の売上を合わせて開示しています。

Stock Price Range 株価の推移



Years ended March 31	各3月31日までの1年間	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012
High (¥)	高値 (円)	10,260	10,280	8,920	7,390	9,270	9,650	9,410	7,360	6,290	6,670	4,950
Low (¥)	安値 (円)	3,820	3,870	4,070	5,110	5,350	6,980	5,540	2,305	3,640	3,920	3,325

Note: Prices have been adjusted to reflect stock splits. 注) 株式分割調整後の株価

PER (Times)	High	株価収益率 (倍)	最高	—	—	192.4	21.5	34.6	18.9	15.8	174.6	—	16.6	24.1
	Low		最低	—	—	87.8	14.9	20.0	13.7	9.3	54.7	—	9.8	16.2
PBR (Times)	High	株価純資産倍率 (倍)	最高	5.8	7.1	5.8	4.0	4.4	3.7	3.1	2.5	2.2	2.1	1.5
	Low		最低	2.2	2.7	2.6	2.7	2.5	2.7	1.9	0.8	1.3	1.2	1.0
PCFR (Times)	High	株価キャッシュ・フロー倍率 (倍)	最高	282.6	—	47.4	15.9	24.6	15.6	13.2	43.0	102.6	13.3	14.6
	Low		最低	105.2	—	21.6	11.0	14.2	11.3	7.8	13.5	59.4	7.8	9.8

Price / earnings ratio = Common stock price / Net income per share 株価収益率 = 株価 ÷ 1株当り当期純利益

Price / book value ratio = Common stock price / Net assets per share 株価純資産倍率 = 株価 ÷ 1株当り純資産

Price / cash flow ratio = Common stock price / Cash flow per share 株価キャッシュ・フロー倍率 = 株価 ÷ 1株当りキャッシュ・フロー

Number of Shares Issued (Fiscal Year-End) 発行済株式数の推移 (期末)

FY 年度		2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012
Number of shares issued (Thousand)	発行済株式数 (千株)	175,691	175,698	180,611	180,611	180,611	180,611	180,611	180,611	180,611	180,611	180,611
Market capitalization (¥ Billion)	時価総額 (十億円)	1,583.0	815.2	1,255.2	1,103.5	1,466.6	1,488.2	1,094.5	657.4	1,119.8	828.1	855.2

Market capitalization = Closing stock price at fiscal year-end × Number of shares issued 時価総額 = 期末株式終値 × 発行済株式数

Public Offering of Common Stock 公募増資の実績

Public Offering of Common Stock 有償・公募

Date of issue 発行年月日	Subscribed shares (Thousands) 発行株式数 (千株)	Issuing price (¥) 発行価格 (円)	
June 2, 1980	1980年6月2日	4,131	1,540
July 1, 1981	1981年7月1日	2,000	4,730
October 16, 1982	1982年10月16日	4,000	3,050
May 6, 1983	1983年5月6日	20	2,550
June 23, 1984	1984年6月23日	3,000	4,015
November 15, 1989	1989年11月15日	6,000	3,233

Stock Splits 株式分割

Date of issue 発行年月日	Ratio of distribution 分割比率	
October 1, 1980	1980年10月1日	1:1.25
October 1, 1981	1981年10月1日	1:1.3
November 20, 1982	1982年11月20日	1:1.3
February 1, 1983	1983年2月1日	1:2.0
November 20, 1984	1984年11月20日	1:1.2
November 15, 1989	1989年11月15日	1:1.1
November 15, 1990	1990年11月15日	1:1.2
May 20, 1997	1997年5月20日	1:1.1

Major Shareholders (Top 10) 大株主一覧 (上位10位)

As of March 31, 2012 2012年3月31日現在

Name 株主名	Shares (Thousands) 所有株式数 (千株)	Percentage 持株比率 (%)
The Master Trust Bank of Japan, Ltd. (trust account) 日本マスタートラスト信託銀行 (信託口)	19,501	10.9%
Japan Trustee Services Bank, Ltd. (trust account) 日本トラスティ・サービス信託銀行 (信託口)	15,183	8.5%
Tokyo Broadcasting System Holdings, Inc. 東京放送ホールディングス	7,727	4.3%
SSBT OD05 Omnibus Account - Treaty Clients エスエスピーオーディー05オムニバスアカウント-トリートライアンツ	4,262	2.4%
State Street Bank and Trust Company 505225 ステートストリートバンクアンドトラストカンパニー 505225	4,175	2.3%
Mellon Bank, N.A. as agent for its Client Mellon Omnibus US Pension メロンバンク エヌイー アズ エージェント フォー イッツ クライアント メロン オムニバス ユーエス ペンション	3,849	2.1%

Name 株主名	Shares (Thousands) 所有株式数 (千株)	Percentage 持株比率 (%)
The Chase Manhattan Bank, N.A. London Secs Lending Omnibus Account ザ チェース マンハッタン バンク エヌエイ ロンドン エス エル オムニバス アカウント	2,948	1.6%
JP Morgan Securities Japan Co., Ltd. JP モルガン証券	2,908	1.6%
Trust & Custody Services Bank, Ltd. (securities investment trust account) 資産管理サービス信託銀行 (証券投資信託口)	2,714	1.5%
Mellon Bank Treaty Clients Omnibus メロンバンク トリートリー クライアンツ オムニバス	2,366	1.3%

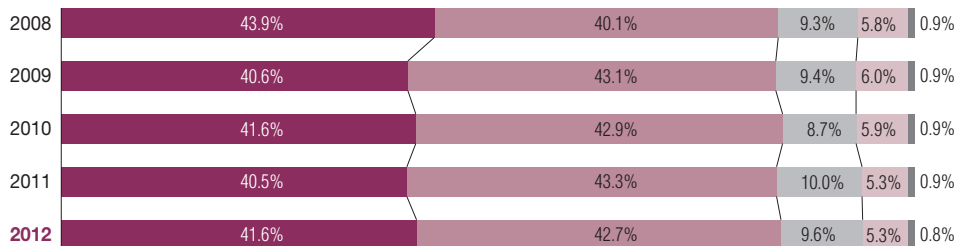
Shareholding ratio is calculated by deducting number of treasury stock (1,446,079) from total shares issued.
持株比率は、自己株式 (1,446,079株) を控除して算出しております。

Composition of Shareholders by Category 所有者別分布状況

As of March 31, 2012 2012年3月31日現在

Category 区分	2008			2009			2010			2011			2012		
	Number of shareholders/ Shares (Thousands)/Composition			Number of shareholders/ Shares (Thousands)/Composition			Number of shareholders/ Shares (Thousands)/Composition			Number of shareholders/ Shares (Thousands)/Composition			Number of shareholders/ Shares (Thousands)/Composition		
	株主数	株式数 (千株)	構成比	株主数	株式数 (千株)	構成比	株主数	株式数 (千株)	構成比	株主数	株式数 (千株)	構成比	株主数	株式数 (千株)	構成比
Japanese financial institutions and securities companies 金融機関・証券会社	262	79,240	43.9%	188	73,325	40.6%	165	75,221	41.6%	175	73,281	40.5%	148	75,053	41.6%
Foreign institutions and others 外国法人等	639	72,365	40.1%	643	77,898	43.1%	644	77,530	42.9%	591	78,160	43.3%	609	77,211	42.7%
Japanese individuals and others 個人・その他	41,871	16,739	9.3%	41,232	16,958	9.4%	38,075	15,658	8.7%	43,694	17,998	10.0%	41,269	17,377	9.6%
Other Japanese corporations その他の法人	551	10,588	5.8%	445	10,785	6.0%	400	10,586	5.9%	435	9,615	5.3%	387	9,522	5.3%
Treasury stock 自己株式	1	1,679	0.9%	1	1,643	0.9%	1	1,614	0.9%	1	1,554	0.9%	1	1,446	0.8%
Total 合計	43,324	180,611	100.0%	42,509	180,611	100.0%	39,285	180,611	100.0%	44,896	180,611	100.0%	42,414	180,611	100.0%

Number of shareholders and shares includes number of odd lot shareholders and odd lot shares.
株主数及び株式数は、単元未満株主数及び単元未満株式数を含んでいます。



Japanese financial institutions and securities companies 金融機関・証券会社
Foreign institutions and others 外国法人等
Japanese individuals and others 個人・その他
Other Japanese corporations その他の法人
Treasury stock 自己株式



TOKYO ELECTRON LIMITED

World Headquarters

Akasaka Biz Tower
3-1, Akasaka 5-chome
Minato-ku, Tokyo 107-6325, Japan
Tel: +81-3-5561-7000
URL: <http://www.tel.com>



Printed on recycled paper.
本誌は再生紙を使用しています。

Printed in Japan
PR50-136